



32 位 ARM® Cortex®-M0+ 微控制器 数据手册

产品特性

- 32 位 ARM Cortex-M0+ 内核
 - 处理器版本: r0p1
 - 最高工作频率: 48MHz
 - 嵌套向量中断控制器(NVIC): 支持 1 通 道 NMI(不可屏蔽中断)和 32 通道的外 设中断, 能够设定 4 个中断优先级
 - 24 位系统定时器 (Sys Tick): 该系统 定时器用于管理操作系统任务
 - 支持位带(Bit Band)操作
- 片上存储器
 - 闪存
 - 最大 128KB
 - 保护代码的加密功能
 - 支持读等待(0个或者1个周期)
 - 片上 SRAM
 - 最大 8KB
- DMA 控制器 (2 通道)
 - DMA 控制器为 CPU 配备了 DMA 专用的总线,可与 CPU 同时进行处理工作
 - 2 路可独立配置和操作的通道
 - 可根据软件或者内置外设功能的请求进行传输
 - 传输地址空间:32位(4GB)
 - 传输模式:整块传输/突发传输/请求传输
 - 传输数据类型:字节/半字/字
 - 传输块个数:1~16
 - 传输次数:1~65536
- LCD 控制器
 - LCDC
 - 支持内部电阻分压模式、外部电阻分压模式和外部电容分压模式
 - 可选 40SEG × 4COM(最多), 38SEG × 6COM(最多) 或者 36SEG × 8COM(最多)输出
 - 4COM 模式下,可选 1/2、1/3 或 1/4 占空比,可选 1/2 或 1/3 偏置

- 6COM 模式下, 1/6 占空比, 可选 1/3 或 1/4 偏置
- 8COM 模式下, 1/8 占空比, 可选 1/3 或 1/4 偏置
- 可调整帧显示频率
- 多功能通讯串口(最多同时3通道)可从下列模式中选择每个通道的工作模式:
 - UART
 - 全双工双缓冲器
 - 可选择奇偶校验的有/无
 - 内建专用波特率发生器
 - 多种错误检测功能(奇偶校验错误、帧错误、溢出错误)
 - 支持硬件流控制: 根据 CTS/RTS 自动控制数据收/发
 - 支持波特率补偿
 - SPI
 - 全双工双缓冲器
 - 内建专用波特率发生器
 - 溢出错误检测
 - 片选功能
 - 数据长度:5到16位
 - I2C
 - 支持标准模式(最快 100 kbps)/高速模式 (最快 400 kbps)
- A/D 转换器 (最多 16 通道)
 - 12 位 A/D 转换器
 - 逐次比较型
 - 采样/转换周期 ≥ 20 时钟周期, 转换速 率达 1MBPS(M-bit per second).
 - 可选优先级转换模式或扫描转换模式
 - 内建 FIFO 用于存储转换结果
 - 单调的无失码的 12 位转化
 - 采样、保持时间和转换速率可调
 - 支持16路外部端口输入和2路内部信号 源采样(OPA0/OPA1)



- 窗口阈值比较功能
- 复合定时器 (最大:4通道)

可从以下模式中选择各通道的工作模式:

- 16 位 PWM 模式
- 16 位 PPG 模式
- 16/32 位重载定时器模式
- 16/32 位 PWC 模式
- 通用 IO 端口

本系列的引脚不用作外部总线或者外设功能时,可用作 I/O 口。另外,任何一个 I/O 口都可以搭载端口重定位功能,用于配置外设功能的设定。

- 快速 GPIO 支持单周期访问
- 每个端口可配置内置上拉电阻
- 每个端口可配置开漏输出
- 端口引脚电平可直接读取
- 端口重定位
- 部分引脚支持大电流输出 12 毫安

● 双定时器

双定时器由两个可编程的 32/16 位递减计数器构成。可从下列模式中选择定时器通道的工作模式:

- 自由运行模式
- 周期模式 (=重载模式)
- 单次模式
- 外部中断控制器单元
 - 外部中断输入引脚: 最多 16 个
 - 不可屏蔽中断(NMI)输入引脚: 1个
- 看门狗定时器(2 通道)
 - 当达到超时值时,看门狗定时器产生中 断或复位
 - 本系列有两种看门狗:硬件看门狗和软件看门狗

"硬件"看门狗定时器使用内部低速 RC 振荡器,因此在停止模式以外的任何低功耗模式下都可以工作。

● 计时计数器

- 一 计时计数器可以在低功耗模式下唤醒系统。
- 一 计时计数器的时钟源可以来自除 PLL 时 钟外的任何时钟。

● 时钟/复位

- 时钟

五种时钟源可供选择 (二种外部振荡器,

- 二种内部 RC 振荡器)
- 外部高速 OSC 振荡器: 4MHz~16 MHz
- 外部低速 OSC 振荡器: 32.768 kHz
- 内部高速 RC 振荡器: 4 MHz
- 内部低速 RC 振荡器: 32 kHz
- 内部 PLL: 高达 48MHz
- 复位
- RSTB 引脚复位
- 上电复位
- 软件复位
- 看门狗定时器复位
- 低电压检测复位
- 时钟监视器复位
- 时钟监视器

根据内部 RC 振荡器生成的时钟来监视外 部时钟的异常

- 检测出外部振荡时钟故障(时钟停止)时, 发生复位
- 检测出外部频率异常时,中断或复位有效
- 低电压检测(LVD)

本系列产品包含有两个低电压检测单元: LVD1 和 LVD2,用于检测 DVCC 电压。 LVD 检测阈值可调,当电压低于阈值电压 时,可根据配置产生中断或者复位。

- 运算放大器
 - 本系列产品包含两单元运算放大器,可 独立工作。
- 低功耗模式

有以下低功耗模式:

- 休眠模式(Sleep)
- 定时器模式(Timer)
- 停止模式(Stop)
- 外设时钟门控
 - 可以通过门控不用的外设的操作时钟来 降低系统功耗
- 调试接口



- 串行线调试接口(SW-DP)
- 微追踪缓存(MTB)
- 唯一识别码(Unique ID)
 - 每颗芯片都有固定的80位唯一识别码.
- 电源
 - 支持宽幅范围电压, DVCC 2.7V~5.5V

支持型号

HC32F146KATA	HC32F146J8TA
HC32F146J8UA	HC32F146F8TA



声明

>	华大半导体有限公司(以下简称: "HDSC")保留随时更改、更正、增强、修改华大半导体产
	品和/或本文档的权利,恕不另行通知。用户可在下单前获取最新相关信息。HDSC 产品依据
	购销基本合同中载明的销售条款和条件进行销售。

- ▶ 用户对 HDSC 产品的选择和使用承担全部责任,用户将 HDSC 产品用于其自己或指定第三方产品上的,HDSC 不提供服务支持且不对此类产品承担任何责任。
- ▶ HDSC 在此确认未以明示或暗示方式授予任何知识产权许可。
- ▶ HDSC 产品的转售,若其条款与此处规定不同,HDSC 对此类产品的任何保修承诺无效。
- ➤ 任何带有"®"或"TM"标识的图形或字样是 HDSC 的商标。所有其他在 HDSC 产品上显示的产品或服务名称均为其各自所有者的财产。
- ▶ 本通知中的信息取代并替换先前版本中的信息。

©2019 华大半导体有限公司 - 保留所有权利



目 录

产品	品特性		1
声	明		4
目	录		1
1.	简介		7
2.	产品阵	容	8
	2.1.	产品名称	8
	2.2.	功能	9
3.	引脚配	置	10
4.	引脚功	能说明	13
5.	I/O 电品	路类型	27
6.	使用注	意事项	30
7.	框图		33
8.		映射图	
9.	引脚状	态	38
10.		性	
		最大绝对额定值	
		推荐工作条件	
	10.3.	直流特性	
		10.3.1. 电流特性	
		10.3.2. 引脚特性	
		10.3.3. LCD 特性	
	10.4.	交流特性	
		10.4.1. 外部高速晶振特性	
		10.4.2. 外部低速晶振特性	
		10.4.3. 内建振荡器特性	
		10.4.4. PLL 特性	
		10.4.5. 复位输入特性	
		10.4.6. 上电复位时序	51
		10.4.7. 复合定时器输入时序	
		10.4.8. 外部输入时序	53
		10.4.9. UART/SPI 时序	
		10.4.10.I2C 时序	
		10.4.11. 串行线调试接口时序	72
	10.5.	12 位 A/D 转换器	73
	10.6.	运算放大器	75
	10.7.	低电压检测特性	
		10.7.1. 低电压检测(LVD1/LVD2)	76
		10.7.2. 低电压检测阈值表(LVD1/LVD2)	
	10.8.	闪存擦/写特性	77
	10.9.	低功耗模式返回时间	78



	10.9.1. 返回因子:	中断/端口唤醒78
	10.9.2. 返回因子:	复位80
11.	封装尺寸	82
12.	订购信息	87
13.	版本记录 & 联系方式	88



1. 简介

HC32F146 系列产品为华大半导体研制的 32bit 基于 ARM-Cortex M0+ 的 MCU,与传统的 CPU 内核相比,效率更高,功耗更低。更宽的工作电压范围,可同时支持 3V、5V 系统。集成 异步串口、SPI、PC、LCDC 显示模块、12 位高速 ADC、运算放大器等丰富的外设资源。本产品是华大半导体在 M0+ 平台上的第一颗 5V 电压产品。

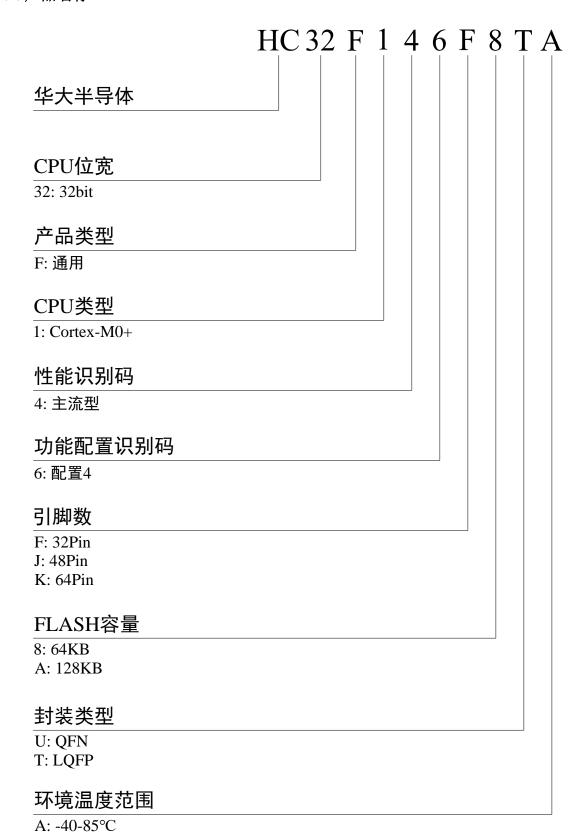
典型应用

- 工业仪表: 现场仪表、汽车摩托车仪表盘;
- 工业控制:变频器、UPS;
- 车身控制:雨刮、车窗、中控锁。



2. 产品阵容

2.1. 产品名称





2.2. 功能

产品名称		HC32F146F8TA	HC32F146J8TA HC32F146J8UA	HC32F146KATA		
引脚数		32	48	64		
CDV	内核		Cortex-M0+			
CPU	频率		48MHz			
电源电压范围	<u>.</u>		2.7 V ~ 5.5 V			
DMAC			2 通道			
监视定时器		1 通道(软	件监视定时器) + 1 通道(硬件监	视定时器)		
外部中断			16 通道(最多)			
І/О 🏻		26	41	55		
12 位 A/D 转	换器	12 通道(最多)	12 通道(最多) 16 通道(最多)			
运算放大器			2 单元			
LCD 控制器		无	最多 288 dots			
时钟异常检测	引功能	支持				
低压检测功能	င်း(LVD)		2 单元			
内置 RC	高速		4MHz (±2%)			
內且 KC	低速	32 KHz				
主晶振			4~16MHz			
外部晶振 副晶振		32.768KHz				
锁相环(PLL)		2~12 x				
调试功能		SWD				

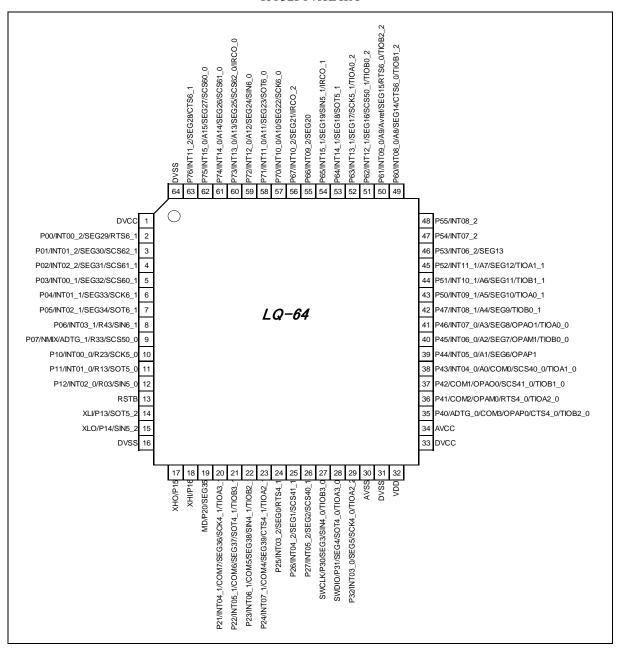
注意

- 每种产品对应的功能详情参考"引脚配置"和"订购信息"。



3. 引脚配置

HC32F146KATA

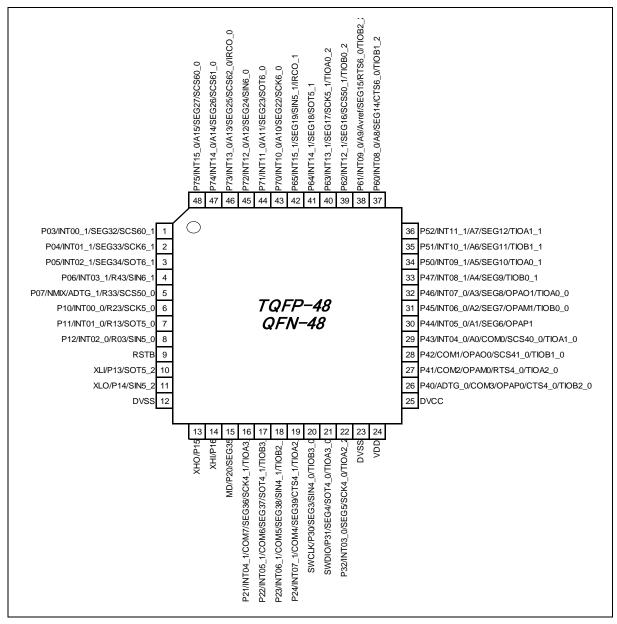


注意:

- 引脚名称(例如 XXX_1, XXX_2)中下划线("_")后面的数字是重定位端口号。
- 有多个引脚可为同一路通道提供同一功能。使用扩展功能引脚设定寄存器(FN_SELx)选择引脚。



HC32F146J8TA / HC32F146J8UA

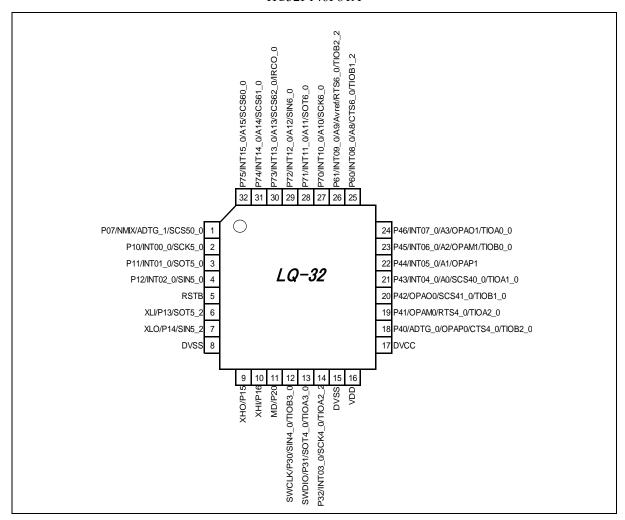


注意:

- 引脚名称(例如 XXX_1, XXX_2)中下划线("_")后面的数字是重定位端口号。
- 有多个引脚可为同一路通道提供同一功能。使用扩展功能引脚设定寄存器(FN_SELx)选择引脚。



HC32F146F8TA



注意:

- 引脚名称(例如 XXX_1, XXX_2)中下划线("_")后面的数字是重定位端口号。
- 有多个引脚可为同一路通道提供同一功能。使用扩展功能引脚设定寄存器(FN SELx)选择引脚。



4. 引脚功能说明

引脚号码说明

关于该引脚上的外设功能是否存在,以引脚配置为准,引脚名称(例如 XXX_1, XXX_2)中下划线("_")后面的数字是重定位端口号;有多个引脚可为同一路通道提供同一功能;使用扩展功能引脚设定寄存器(FN_SELx)选择引脚。

64	48	32	NAME	I/O 电路类型	引脚状态类型
1	-	-	DVCC		
2			P00		
	_		INT00_2	В	В
2	-	-	SEG29	Б	Б
			RTS6_1		
			P01		
3	_	_	INT01_2	В	В
3			SEG30	Б	Б
			SCS62_1		
			P02		
4	_	_	INT02_2	В	В
7	-	-	SEG31	Б	
			SCS61_1		
	1	-	P03	В	
5			INT00_1		В
			SEG32		
			SCS60_1		
			P04	В	
6	2		INT01_1		В
Ü	_		SEG33		
			SCK6_1		
			P05		
7	3	_	INT02_1	В	В
,	3	-	SEG34	В	
			SOT6_1		
			P06		
8	4	_	INT03_1	С	В
		-	R43		
			SIN6_1		



64	48	32	NAME	I/O 电路类型	引脚状态类型
			P07		
			ADTG_1		
9	5	1	R33	С	В
			SCS50_0		
			NMIX		
			P10		
10	6	2	INT00_0	С	В
10	6	2	R23	C	Ь
			SCK5_0		
			P11		
11	7	3	INT01_0		n
11	/	3	R13	A	В
			SOT5_0		
			P12		
12	0	4	INT02_0		В
12	8	4	R03	A	
			SIN5_0		
13	9	5	RSTB	F	Н
			P13		
14	10	6	XLI	G	A
			SOT5_2		
			P14		
15	11	7	XLO	G	A
			SIN5_2		
16	12	8	DVSS		
17	13	9	P15	G	A
17	13	,	XHO	G .	A
18	14	10	P16	G	A
10	14	10	XHI	G .	A
			P20		
19	15	11	MD	Е	I
			SEG35		
			P21		
			INT04_1		
20	16	_	COM7	В	В
20	10		SEG36	D	
			SCK4_1		
			TIOA3_1		



64	48	32	NAME	I/O 电路类型	引脚状态类型
			P22		
			INT05_1		
21	17		COM6	D.	D.
21	17	-	SEG37	В	В
			SOT4_1		
			TIOB3_1		
			P23		
			INT06_1		
22	10		COM5	D.	n
22	18	-	SEG38	В	В
			SIN4_1		
			TIOB2_1		
			P24		
			INT07_1		
22	10		COM4		
23	19	-	SEG39	В	В
			CTS4_1		
			TIOA2_1		
			P25	В	
		-	INT03_2		_
24	-		SEG0		В
			RTS4_1		
		-	P26		
			INT04_2	В	_
25	-		SEG1		В
			SCS41_1		
			P27		
0.5			INT05_2	_	
26	-	-	SEG2	В	В
			SCS40_1		
			P30		
			SWCLK		
27	20	12	SEG3	В	В
			SIN4_0		
			TIOB3_0		
			P31		
			SWDIO		
28	21	13	SEG4	В	В
			SOT4_0		
			TIOA3_0		



64	48	32	NAME	I/O 电路类型	引脚状态类型
			P32		
			INT03_0		
29	22	14	SEG5	В	В
			SCK4_0		
			TIOA2_2		
30	23	15	DVSS	-	-
31	-	-	AVSS	-	-
32	24	16	VDD	-	-
33	25	17	DVCC	-	-
34	-	-	AVCC	-	-
			P40		
			ADTG_0		
35	26	18	COM3	A	В
33	20	16	OPAP0	A	Ь
			CTS4_0		
			TIOB2_0		
			P41		
			COM2		
36	27	19	OPAM0	В	В
			RTS4_0		
			TIOA2_0		
			P42		
			COM1		
37	28	20	OPAO0	В	В
			SCS41_0		
			TIOB1_0		
			P43		
			INT04_0		
38	29	21	A0	A	В
			COM0		
			SCS40_0		
			TIOA1_0		
			P44		
20	20	22	INT05_0	_	D.
39	30	22	A1	A	В
			SEG6		
			OPAP1		



64	48	32	NAME	I/O 电路类型	引脚状态类型
			P45		
40			INT06_0		
	21	22	A2		n
40	31	23	SEG7	A	В
			OPAM1		
			TIOB0_0		
			P46		
			INT07_0		
41	20	24	A3		n.
41	32	24	SEG8	A	В
			OPAO1		
			TIOA0_0		
			P47		
			INT08_1		
42	33	-	A4	A	В
			SEG9		
			TIOB0_1		
	34		P50	A	В
			INT09_1		
43			A5		
			SEG10		
			TIOA0_1		
			P51		
			INT10_1		
44	35	-	A6	A	В
			SEG11		
			TIOB1_1		
			P52		
			INT11_1		
45	36	-	A7	A	В
			SEG12		
			TIOA1_1		
			P53		
46	-	-	INT06_2	В	В
			SEG13		
47			P54	D	ъ
47	ı	-	INT07_2	D	В
18			P55	D	B
48	-	-	INT08_2	D	В



64	48	32	NAME	I/O 电路类型	引脚状态类型
			P60		
			INT08_0		
49	37	25	A8	A	В
49	37	23	SEG14	A	Б
			CTS6_0		
			TIOB1_2		
			P61		
			INT09_0		
			A9		
50	38	26	Averf	A	В
			SEG15		
			RTS6_0		
			TIOB2_2		
			P62		
			INT12_1		
51	39	-	SEG16	В	В
			SCS50_1		
			TIOB0_2		
			P63	В	
			INT13_1		
52	40	-	SEG17		В
			SCK5_1		
			TIOA0_2		
			P64		
53	41	_	INT14_1	ъ	В
33	41		SEG18	В	
			SOT5_1		
			P65		
			INT15_1		
54	42	-	SEG19	В	В
			SIN5_1		
			IRCO_1		
			P66		
55	-	-	INT09_2	В	В
			SEG20		
			P67		
56	_	_	INT10_2	В	В
30			SEG21	D	Б
			IRCO_2		



64	48	32	NAME	I/O 电路类型	引脚状态类型
			P70		
57			INT10_0		
	43	27	A10	A	В
			SEG22		
			SCK6_0		
			P71		
			INT11_0		
58	44	28	A11	A	В
			SEG23		
			SOT6_0		
			P72		
			INT12_0		
59	45	29	A12	A	В
			SEG24		
			SIN6_0		
	46	30	P73	A	
			INT13_0		
60			A13		В
			SEG25		Б
			SCS62_0		
			IRCO_0		
			P74		
			INT14_0		
61	47	31	A14	A	В
			SEG26		
			SCS61_0		
			P75		
			INT15_0		
62	48	32	A15	A	В
			SEG27		
			SCS60_0		
			P76		
63	_	_	INT11_2	В	В
			SEG28		
			CTS6_1		
64	-	-	DVSS	-	-



模块信号说明

关于该引脚上的外设功能是否存在,以引脚配置为准;引脚名称(例如 XXX_1, XXX_2)中下划线("_")后面的数字是重定位端口号;有多个引脚可为同一路通道提供同一功能;使用扩展功能引脚寄存器(FN_SELx)选择引脚。

模块	引脚名称	功能描述	64	48	32
	A0		38	29	21
	A1		39	30	22
	A2		40	31	23
	A3		41	32	24
	A4		42	33	-
	A5		43	34	-
	A6		44	35	-
	A7	A/D 转换器模拟输入引脚	45	36	-
A/D 转换器	A8	Axx 是指 ADC 的通道 xx.	49	37	25
	A9		50	38	26
	A10		57	43	27
	A11		58	44	28
	A12		59	45	29
	A13		60	46	30
	A14		61	47	31
	A15		62	48	32
	Avref	A/D 参考电压输入	50	38	26
	TIOA0_0		41	32	24
	TIOA0_1	复合定时器通道 0 的 TIOA 引脚	43	34	-
有人会时限 0	TIOA0_2		52	40	-
复合定时器 0	TIOB0_0		40	31	23
	TIOB0_1	复合定时器通道 0 的 TIOB 引脚	42	33	-
	TIOB0_2		51	39	-
	TIOA1_0	有人完計器通送 1 的 TIO A 引脚	38	29	21
	TIOA1_1	─ 复合定时器通道 1 的 TIOA 引脚	45	36	-
复合定时器 1	TIOB1_0		37	28	20
	TIOB1_1	复合定时器通道 1 的 TIOB 引脚	44	35	-
	TIOB1_2		49	37	25
	TIOA2_0		36	27	19
	TIOA2_1	复合定时器通道 2 的 TIOA 引脚	23	19	-
复合定时器 2	TIOA2_2		29	22	14
	TIOB2_0	■ 复合定时器通道 2 的 TIOB 引脚	35	26	18
	TIOB2_1	交口及的价值是 4 的 HOD 分解	22	18	-



模块	引脚名称	功能描述	64	48	32
	TIOB2_2		50	38	26
	TIOA3_0		28	21	13
	TIOA3_1	─ 复合定时器通道 3 的 TIOA 引脚	20	16	-
复合定时器 3	TIOB3_0	在人内中里图学 2 44 myon 31 mg	27	20	12
	TIOB3_1	→ 复合定时器通道 3 的 TIOB 引脚	21	17	-
\H\\H\	SWCLK	串行线调试接口时钟输入	27	20	12
调试器	SWDIO	串行线调试接口数据数据输入/输出	28	21	13
	INT00_0		10	6	2
	INT00_1	端口中断请求通道 00 输入引脚	5	1	-
	INT00_2		2	-	-
	INT01_0		11	7	3
	INT01_1	端口中断请求通道 01 输入引脚	6	2	-
	INT01_2		3	-	-
	INT02_0		12	8	4
	INT02_1	端口中断请求通道 02 输入引脚	7	3	-
	INT02_2		4	-	-
	INT03_0	端口中断请求通道 03 输入引脚	29	22	14
	INT03_1		8	4	-
	INT03_2		24	-	-
	INT04_0		38	29	21
	INT04_1	端口中断请求通道 04 输入引脚	20	16	-
	INT04_2		25	-	-
GPIO 中断	INT05_0		39	30	22
	INT05_1	端口中断请求通道 05 输入引脚	21	17	-
	INT05_2		26	-	-
	INT06_0		40	31	23
	INT06_1	端口中断请求通道 06 输入引脚	22	18	-
	INT06_2		46	-	-
	INT07_0		41	32	24
	INT07_1	端口中断请求通道 07 输入引脚	23	19	-
	INT07_2		47	-	-
	INT08_0		49	37	25
	INT08_1	端口中断请求通道 08 输入引脚	42	33	-
	INT08_2	<u>]</u>	48	-	-
	INT09_0		50	38	26
	INT09_1	端口中断请求通道 09 输入引脚	43	34	-
	INT09_2		55	-	-
	INT10_0	端口中断请求通道 10 输入引脚	57	43	27



模块	引脚名称	功能描述	64	48	32
	INT10_1		44	35	-
	INT10_2		56	-	-
	INT11_0		58	44	28
	INT11_1	端口中断请求通道 11 输入引脚	45	36	-
	INT11_2		63	-	-
	INT12_0	╨	59	45	29
	INT12_1	端口中断请求通道 12 输入引脚	51	39	-
	INT13_0	╨ᇊᅪᄣᅷᅩᅩᆇᆠ 12 <i>t</i> ᄼᄼᄀᄜ	60	46	30
	INT13_1	- 端口中断请求通道 13 输入引脚	52	40	-
	INT14_0	╨	61	47	31
	INT14_1	- 端口中断请求通道 14 输入引脚	53	41	-
	INT15_0	Miles Land He INVENTA LE LAND THE	62	48	32
	INT15_1	- 端口中断请求通道 15 输入引脚	54	42	-
	NMIX	不可屏蔽中断输入引脚	9	5	1
	P00	- 通用输入输出端口 0	2	-	-
	P01		3	-	-
	P02		4	-	-
	P03		5	1	-
	P04		6	2	-
	P05		7	3	-
	P06		8	4	-
	P07		9	5	1
	P10		10	6	2
	P11		11	7	3
	P12		12	8	4
	P13	通用输入输出端口 1	14	10	6
GPIO	P14		15	11	7
	P15		17	13	9
	P16		18	14	10
	P20		19	15	11
	P21		20	16	-
	P22		21	17	-
	P23	Z 1140	22	18	-
	P24	- 通用输入输出端口 2	23	19	-
	P25		24	-	-
	P26		25	-	-
	P27		26	-	-
	P30	通用输入输出端口 3	27	20	12



模块	引脚名称	功能描述	64	48	32
	P31		28	21	13
	P32		29	22	14
	P40		35	26	18
	P41		36	27	19
	P42		37	28	20
	P43	(A) (A) (A) (A)	38	29	21
	P44	- 通用输入输出端口 4	39	30	22
	P45		40	31	23
	P46		41	32	24
	P47		42	33	-
	P50		43	34	-
	P51		44	35	-
	P52	\Z \(\mu \to \) \(to \) \(\mu \to \)	45	36	-
	P53	- 通用输入输出端口 5 -	46	-	-
	P54		47	-	-
	P55		48	-	-
	P60		49	37	25
	P61		50	38	26
	P62	通用输入输出端口 6	51	39	-
	P63		52	40	-
	P64		53	41	-
	P65		54	42	-
	P66		55	-	-
	P67		56	-	-
	P70		57	43	27
	P71		58	44	28
	P72		59	45	29
	P73	通用输入输出端口 7	60	46	30
	P74		61	47	31
	P75		62	48	32
	P76		63	-	-
	SIN4_0	据北长春北州市中区学,4A) II Bin	27	20	12
	SIN4_1	低功耗多功能串口通道 4 输入引脚	22	18	-
	SOT4_0	低功耗多功能串口通道4输出引脚. 当	28	21	13
低功耗多功能串口4	SOT4_1	UART/SPI 功能时用作 SOT 引脚,当 I2C 功能时用作 SDA 引脚	21	17	-
	SCK4_0	低功耗多功能串口通道4时钟输入/输	29	22	14
	SCK4_1	出引脚. 当 SPI 功能时用作 SCK 引脚, 当 I2C 功能时用作 SCL 引脚	20	16	-



模块	引脚名称	功能描述	64	48	32
	SCS40_0	低功耗多功能串口通道4片选控制0输	38	29	21
	SCS40_1	入/输出引脚	26	-	-
	SCS41_0	低功耗多功能串口通道4片选控制1输	37	28	20
	SCS41_1	入/输出引脚	25	-	-
	CTS4_0	低功耗多功能串口通道 4 的 CTS 输入	35	26	18
	CTS4_1	引脚	23	19	-
	RTS4_0	低功耗多功能串口通道 4 的 RTS 输出	36	27	19
	RTS4_1	引脚	24	-	-
	SIN5_0		12	8	4
	SIN5_1	低功耗多功能串口通道 5 输入引脚	54	42	-
	SIN5_2		15	11	7
	SOT5_0	低功耗多功能串口通道 5 输出引脚. 当	11	7	3
	SOT5_1	UART/SPI 功能时用作 SOT 引脚,当	53	41	-
低功耗多功能串口 5	SOT5_2	I2C 功能时用作 SDA 引脚.	14	10	6
	SCK5_0	低功耗多功能串口通道 5 时钟输入/输	10	6	2
	SCK5_1	出引脚. 当 SPI 功能时用作 SCK 引脚,	52	40	-
	SCS50 0	当 I2C 功能时用作 SCL 引脚	9	_	1
	SCS50_0 SCS50_1	低功耗多功能串口通道 5 片选控制 0 输 	51	5 39	1
	SIN6_0	── 低功耗多功能串口通道 6 输入引脚 ─ ─	59	45	29
	SIN6_1		8	43	29
	SOT6 0	■ 低功耗多功能串口通道 6 输出引脚. 当	58	44	28
	3010_0	UART/SPI 功能时用作 SOT 引脚.当	36	44	20
	SOT6_1	I2C 功能时用作 SDA 引脚.	7	3	-
	SCK6_0	低功耗多功能串口通道 6 时钟输入/输	57	43	27
	SCK6_1	出引脚. 当 SPI 功能时用作 SCK 引脚, 当 I2C 功能时用作 SCL 引脚.	6	2	-
	CTS6_0	低功耗多功能串口通道 6 的 CTS 输入	49	37	25
低功耗多功能串口6	CTS6_1	引脚	63	-	-
	RTS6_0	低功耗多功能串口通道 6 的 RTS 输出	50	38	26
	RTS6_1	引脚	2	-	-
	SCS60_0	低功耗多功能串口通道6片选控制0输	62	48	32
	SCS60_1	入/输出引脚.	5	1	-
	SCS61_0	低功耗多功能串口通道6片选控制1输	61	47	31
	SCS61_1	· 入/输出引脚.	4	-	-
	SCS62_0	低功耗多功能串口通道6片选控制2输	60	46	30
	SCS62_1	入/输出引脚.	3	-	-
	OPAP0		35	26	18
运算放大器	OPAPO	运算放大器通道0输入,输出	33	20	10



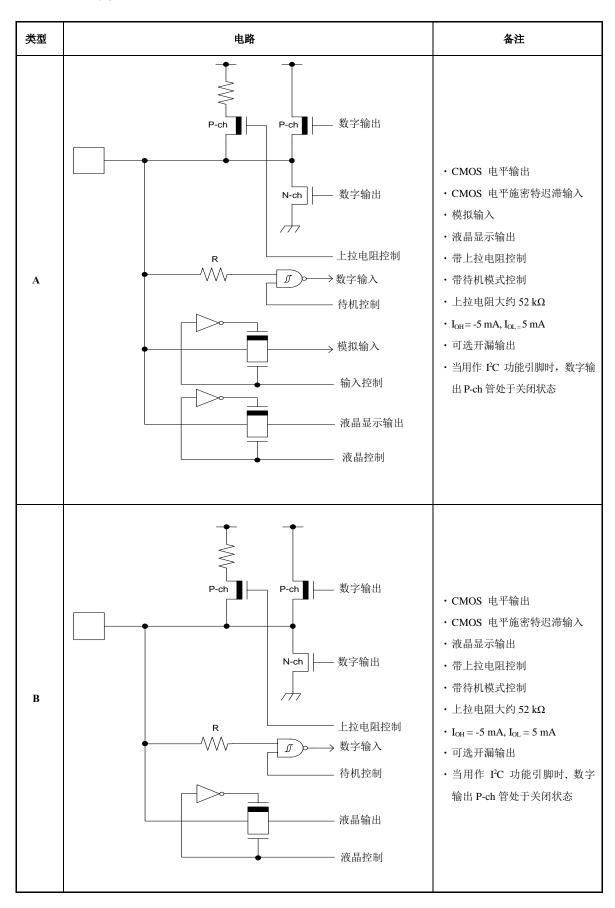
模块	引脚名称	功能描述	64	48	32
	OPAO0		37	28	20
	OPAP1		39	30	22
	OPAM1	运算放大器通道1输入,输出	40	31	23
	OPAO1		41	32	24
	R03		12	8	-
	R13		11	7	-
	R23	液晶显示控制器供电引脚	10	6	-
	R33		9	5	-
	R43		8	4	-
	COM0		38	29	-
	COM1		37	28	-
	COM2		36	27	-
	COM3		35	26	-
	COM4	液晶显示控制器显示公共引脚	23	19	-
液晶显示控制器	COM5		22	18	-
	COM6		21	17	-
	COM7		20	16	-
	SEG00		24	-	-
	SEG01		25	-	-
	SEG02		26	-	-
	SEG03		27	20	-
	SEG04		28	21	-
	SEG05	液晶显示控制器显示字段引脚	29	22	-
	SEG06		39	30	-
	SEG07		40	31	-
	SEG08		41	32	-
	SEG09		42	33	-
	SEG10		43	34	-
	SEG11		44	35	-
	SEG12		45	36	-
	SEG13		46	-	-
	SEG14		49	37	-
	SEG15		50	38	-
液晶显示控制器	SEG16	液晶显示控制器显示字段引脚	51	39	-
	SEG17		52	40	-
	SEG18		53	41	-
	SEG19		54	42	-
	SEG20		55	-	-



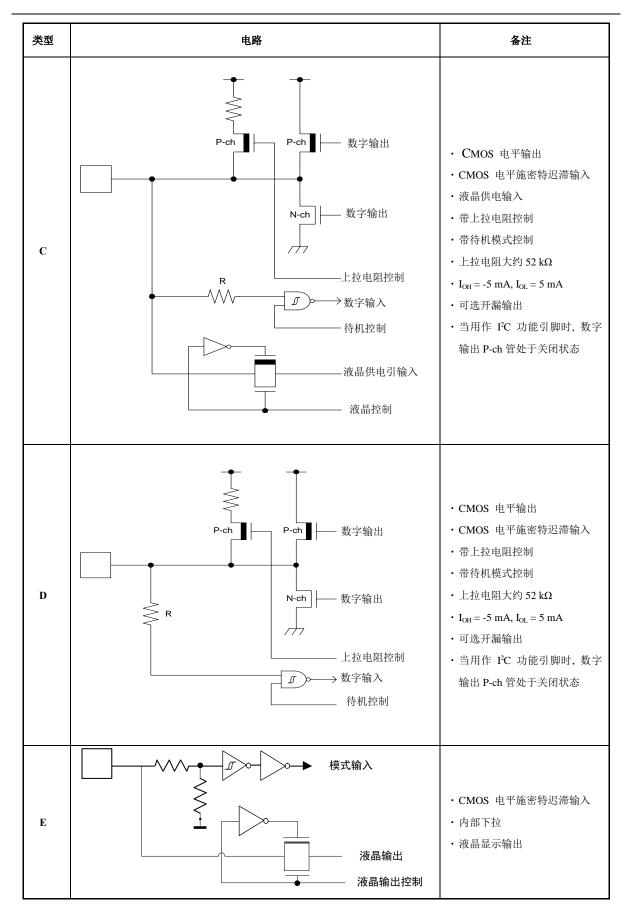
模块	引脚名称	功能描述	64	48	32
	SEG21		56	-	-
	SEG22		57	43	-
	SEG23		58	44	-
	SEG24		59	45	-
	SEG25		60	46	-
	SEG26		61	47	-
	SEG27		62	48	-
	SEG28		63	-	-
	SEG29		2	-	-
	SEG30		3	-	-
	SEG31		4	-	-
	SEG32		5	1	-
	SEG33		6	2	-
	SEG34		7	3	-
	SEG35		19	15	-
	SEG36		20	16	-
	SEG37		21	17	-
	SEG38		22	18	-
	SEG39		23	19	-
复位	RSTB	端口复位输入引脚。当输入电平为低的 时候,复位有效	13	9	5
模式	MD	模式选择引脚。当输入电平为低时,选择正常工作模式;当输入电平为高时,选择闪存串行编程模式	19	15	11
	DVCC		33	25	17
电源	DVCC	电源引脚	1	-	-
	AVCC		34	-	-
	DVSS		16	12	8
接地	DVSS	── ── 接地引脚	30	23	15
按地	DVSS		64	-	-
	AVSS		31	-	-
	XHI	端口高速晶振回路引脚	18	14	10
	ХНО	和 日 同 处 田 水 巴 町 刀 が	17	13	9
	XLI	端口低速晶振回路引脚	14	10	6
时钟	XLO	*而日以还明水凹岭分网	15	11	7
	IRCO_0		60	46	30
	IRCO_1	内部高速振荡时钟输出引脚	54	42	-
	IRCO_2		56	-	-
滤波电容	VDD	内部数字电路供电稳定电容引脚	32	24	16



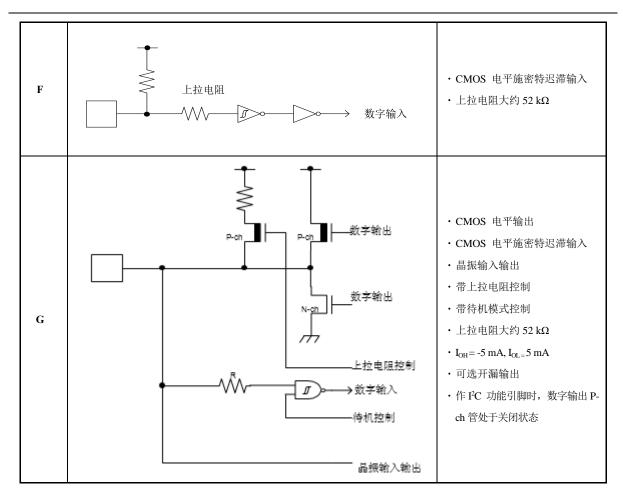
5. I/O 电路类型













6. 使用注意事项

电源引脚

若产品有多个 DVCC, DVSS 引脚,为防止器件设计时因闩锁等产生误动作,可把器件内同一电位上的引脚相互连接;为防止因额外的辐射或者地线的上升致使选通信号发生误动作,请务必把这些引脚与外部电源或地线连接,以符合总输出电流的额定。

另外,在电源和本器件的 DVCC, DVSS 引脚间考虑连接尽可能低的电阻。此外,推荐在本器件附近的 DVCC 和 DVSS 引脚间连接一个约 0.1μF 的陶瓷旁路电容。

稳定供电电源

即使波动的供电电压在推荐的电压范围内,快速抖动的供电电压也可能导致故障的发生。为保证电压的稳定性,在市电工频(50Hz/60Hz)范围内,以抑制电压的波动范围不超过推荐值 DVCC的 10%范围,要求开启供电的瞬间,瞬时波动比率不超过 0.1 V/μs。

晶振电路

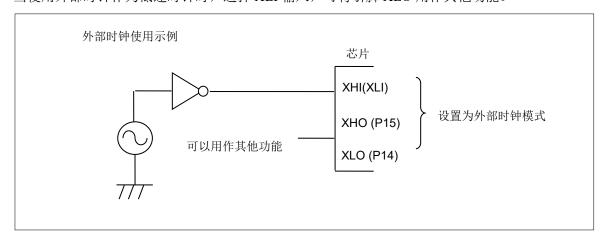
晶振引脚 XHI/XHO 和 XLI/XLO 附近的噪声可能导致器件故障的发生。在设计印刷电路板时,引脚、晶振及至地线的旁路电容的距离要尽可能的靠近。

强烈建议设计时地线应环绕 XHI/XHO, XLI/XLO 引脚,这样印刷电路板才能够稳定工作。 客户在选择外部晶振时,很有必要做板级评估你所使用的晶振的振荡特性。



使用外部时钟

当使用外部时钟作为高速时钟时,选择 XHI 输入,可将引脚 XHO 用作其他功能。 当使用外部时钟作为低速时钟时,选择 XLI 输入,可将引脚 XLO 用作其他功能。



多功能串行引脚用作 I2C 引脚时的注意事项

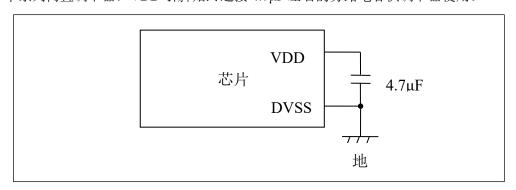
如果多功能串行引脚用作 I2C 引脚,始终禁止数字输出 P-ch 晶体管。但是,I2C 引脚需要如其它引脚一样保持电气特性,断电后无需与外部 I2C 总线系统连接。

模式引脚(MODE)

模式引脚(MODE)直接与 DVCC 引脚/DVSS 引脚连接。为防止模式引脚电平变化及重写闪存数据引起上拉/下拉或者并防止器件因噪声而意外进入测试模式,设计电路板时上拉/下拉电阻要尽量小,模式引脚与 DVCC 引脚/DVSS 引脚的距离要尽量的短,而且所连接的电阻要尽可能小。

滤波电容引脚

本系列内置调节器, VDD 引脚始终连接 4.7μF 左右的旁路电容供调节器使用。





串行通信

串行通信时受噪声或其他因素影响可能接收到不正确的数据。因此,请设计能降噪的电路板。 考虑到受噪声影响而接收到不正确的数据,应在数据末尾添加数据校验等错误检测措施。检测 出错误后,重新发送数据。

不同容量的存储器产品间及 FLASH 产品和 MASK 产品的特性差异

因为芯片布设和存储器构造的差异,不同容量的存储器产品间及 FLASH 产品和 MASK 产品的电气特性(功耗、ESD、闩锁、噪声特性、振荡特性等)也不同。

用户要使用同一系列的其它产品时,须评估其电气特性。

使用调试引脚时注意事项

当调试引脚(SWDIO/SWCLK)设置为 GPIO 或者其他外设功能时,将他们设置为只能输出,严禁设置为输入引脚功能。



7. 框图

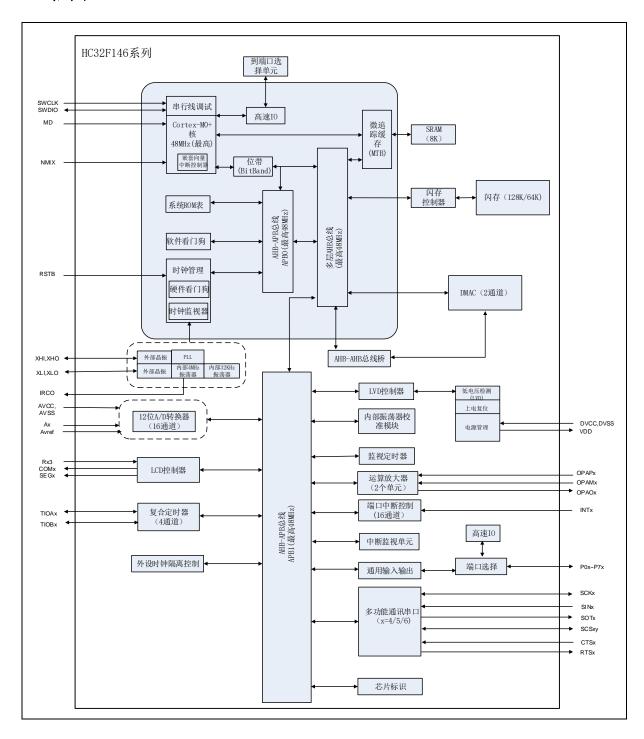


图 7-1 功能模块



8. 存储区映射图

存储区映射图A

促図	
本田	
单周期10	
保留	
数据监测与追踪	
CMO+ Coresight微追踪模块	
CMO+专用外设资源区	
保留	
32MByte位带别名区	
外设资源区	
保留	
32MByte位带别名区	
保留	
SRAM (最大8KByte)	
体田	
闪存区 (最大128KByte)	
	保留 数据监测与追踪 CMO+ Coresight微追踪模块 CMO+专用外设资源区 保留 32MByte位带别名区 保留 32MByte位带别名区 保留 SRAM (最大8KByte) 保留 用户数据区 闪存加密码区 保留 闪存区



存储区映射图B

	HC32F146KATA	HC32F146J8TA HC32F146J8UA HC32F146F8TA
0x21FF_FFFF 0x2000_2000 0x2000_1FFF	保留	0x21FF_FFFF 保留 0x2000_2000 0x2000_1FFF
0.2000_1111	SRAM (8KByte)	SRAM (8KByte)
0x2000_0000 0x1FFF_FFFF		0x2000_0000 0x1FFF_FFFF
	保留	保留
0x0010_0008 0x0010_0004 0x0010_0000 0x000F_FFFF 0x0002_0000 0x0001_FFFF	用户数据区 闪存安全数据区 保留	0x0010_0008 0x0010_0004 用户数据区 0x0010_0000 闪存安全数据区 0x000F_FFFF
		保留
	主闪存区 (128KByte:页0-256)	0x0001_0000 0x0000_FFFF
		主闪存区 (64KByte:页0-127)
0x0000_0000		0x0000_0000

注意:

- 关于闪存详情,参考用户手册"闪存"章节。



外设地址映射

起始地址	结束地址	总线	外设功能
0x4000_0000	0x4000_01FF		闪存控制器
0x4000_0200	0x4000_0FFF	AHB	唯一识别码
0x4000_1000	0x4000_FFFF		保留
0x4001_0000	0x4001_0FFF		时钟/复位控制
0x4001_1000	0x4001_1FFF		硬看门狗定时器
0x4001_2000	0x4001_2FFF	APB0	软看门狗定时器
0x4001_3000	0x4001_4FFF	Al bu	保留
0x4001_5000	0x4001_5FFF		双定时器
0x4001_6000	0x4001_FFFF		保留
0x4002_0000	0x4002_4FFF		保留
0x4002_5000	0x4002_5FFF		复合定时器
0x4002_6000	0x4002_6FFF		保留
0x4002_7000	0x4002_7FFF		A/D转换器
0x4002_8000	0x4002_DFFF		保留
0x4002_E000	0x4002_EFFF		时钟特性配置寄存器
0x4002_F000	0x4002_FFFF		保留
0x4003_0000	0x4003_0FFF		端口中断控制器
0x4003_1000	0x4003_1FFF		中断源监视单元
0x4003_2000	0x4003_2FFF	APB1	液晶控制器(LCDC)
0x4003_3000	0x4003_3FFF	AFDI	端口控制(PORT)
0x4003_4000	0x4003_4FFF		保留
0x4003_5000	0x4003_57FF		低电压检测
0x4003_5800	0x4003_5FFF		保留
0x4003_6000	0x4003_6FFF		保留
0x4003_7000	0x4003_7FFF		多功能通讯串口
0x4003_8000	0x4003_8FFF		保留
0x4003_9000	0x4003_9FFF		保留
0x4003_A000	0x4003_AFFF		计时计数器
0x4003_B000	0x4003_BFFF		保留



0x4003_C000	0x4003_C0FF		保留
0x4003_C100	0x4003_C1FF		外设时钟停止门控
0x4003_C200	0x4003_C2FF		保留
0x4003_C300	0x4003_C3FF		保留
0x4003_C400	0x4003_C7FF		运算放大器
0x4003_C800	0x4003_FFFF		保留
0x4004_0000	0x4004_FFFF		保留
0x4005_0000	0x4005_FFFF	AHB	保留
0x4006_0000	0x4006_0FFF	АПВ	DMAC
0x4006_1000	0x41FF_FFFF		保留



9. 引脚状态

引脚状态术语释义如下:

• SPLV=0

低功耗模式控制寄存器(LPM_CTL)的待机引脚电平设定位(SPLV)置"0"的状态

● SPLV=1

低功耗模式控制寄存器(LPM CTL)的待机引脚电平设定位(SPLV)置"1"的状态

● 输入使能

输入功能可用的状态

● 内部输入固定为"0"

输入功能处于不可使用的状态,内部输入固定为"L"

• Hi-Z

将输出驱动用晶体管置于驱动禁止状态、引脚置于 Hi-Z 状态

● 设定禁止

不可设定

● 保持之前状态

保持转换到本模式前的状态

如果内置的外设功能正在运行,则遵从该外设功能

如果用作端口时,保持该状态

● 模拟输入使能

允许模拟输入

● 选择 GPIO 功能

在深度休眠待机模式下,端口切换到通用 IO 的状态(该状态取决于之前对 GPIO 的配置)

● 输出"L"

引脚输出"L"到芯片外

● 上拉

内部上拉电阻有效



引脚状态一览表

引脚状态	功能组	上电复位 状态	非上电复位的 复位状态	运行模式或休眠 模式状态	定时器模式項	戊 停止模式状态
类型	名称	-	-	-	SPLV = 0	SPLV = 1
	选择晶振 IO			Hi-Z/ 输入使能		Hi-Z/ 输入使能
A	选择外设 选择 GPIO	设定禁止	设定禁止	保持之前状态	保持之前状态	Hi-Z /内部输入固定 为"0"
	选择模拟 IO	设定禁止	设定禁止	Hi-Z/内部输入固 定为"0"/模拟输入 使能	Hi-Z/内部输入固定 为"0"/模拟输入使能	Hi-Z/内部输入固定 为"0"/模拟输入使能
В	选择端口中断 选择其他外设			保持之前状态	保持之前状态	保持之前状态 Hi-Z/内部输入固定
	选择 GPIO	Hi-Z	Hi-Z			为"0"
	选择模拟 IO	VII -2-4-4-1		Hi-Z/内部输入固 定为"0"/模拟输入 使能	Hi-Z/内部输入固定 为"0"/模拟输入使能	Hi-Z /内部输入固 定为"0"/模拟输入 使能
	选择 WUKP 选择端口中断	设定禁止	设定禁止	但杜子类小士	/D.杜·李·芬·唐·	保持之前状态
	选择其他外设 选择 GPIO	Hi-Z	Hi-Z	保持之前状态	保持之前状态	Hi-Z /内部输入固 定为"0"
	选择端口中断) II) II ->- ++- I			保持之前状态
D	选择其他外设 选择 GPIO	设定禁止 Hi-Z	设定禁止 Hi-Z	保持之前状态	保持之前状态	Hi-Z /内部输入固 定为"0"
	选择模拟 IO			Hi-Z /内部输入固 定为"0"/模拟输入 使能	Hi-Z /内部输入固定 为"0"/模拟输入使能	Hi-Z /内部输入固 定为"0"/模拟输入 使能
Е	选择 WUKP 选择 NMIX	设定禁止	设定禁止	但柱之益化士	(1) 仕 ウ 芸 小 ナ	保持之前状态
	选择其他外设 选择 GPIO	Hi-Z	Hi-Z	保持之前状态	保持之前状态	Hi-Z /内部输入固 定为"0"
F		设定禁止 Hi-Z	设定禁止 Hi-Z	保持之前状态	保持之前状态	Hi-Z /内部输入固 定为"0"
	串行调试接口	Hi-Z	上拉/输入使能	保持之前状态	保持之前状态	保持之前状态
G	选择模拟 IO	设定禁止	设定禁止	Hi-Z /内部输入固 定为"0"/模拟输入 使能	Hi-Z/内部输入固定 为"0"/模拟输入使能	Hi-Z /内部输入固 定为"0"/模拟输入 使能
	选择其他外设 选择 GPIO			保持之前状态	保持之前状态	Hi-Z /内部输入固 定为"0"



		1.45.7	1.45.7	1.10.7	1.45.7	1.45.7
Н	RSTB 引脚	上拉/	上拉/	上拉/	上拉/	上拉/
		输入使能	输入使能	输入使能	输入使能	输入使能
I	MD 引脚	输入使能	输入使能	输入使能	输入使能	输入使能
J	仅 GPIO	Hi-Z	Hi-Z	保持之前状态	保持之前状态	输出"L" /内部输入固 定为"0"
K	选择模拟 IO	设定禁止	设定禁止	Hi-Z /内部输入固 定为"0"/模拟输入 使能	Hi-Z/内部输入固定 为"0"/模拟输入使能	Hi-Z /内部输入固 定为"0"/模拟输入 使能
	选择其他外设			MILE VILLE	/H I A V V I I A	Hi-Z /内部输入固
	选择 GPIO	Hi-Z	Hi-Z	保持之前状态	保持之前状态	定为"0"
	选择模拟 IO	设定禁止		Hi-Z/内部输入固 定为"0"/模拟输入 使能	Hi-Z /内部输入固定 为"0"/模拟输入使能	Hi-Z /内部输入固 定为"0"/模拟输入 使能
L	选择 WUKP					保持之前状态
	选择其他外设			保持之前状态	保持之前状态	Hi-Z /内部输入固
	选择 GPIO	Hi-Z	Hi-Z			定为"0"
	选择模拟 IO	设定禁止	设定禁止	Hi-Z/内部输入固 定为"0"/模拟输入 使能	Hi-Z /内部输入固定 为"0"/模拟输入使能	Hi-Z /内部输入固 定为"0"/模拟输入 使能
M	选择端口中断					保持之前状态
	选择 GPIO	Hi-Z Hi-Z		保持之前状态	保持之前状态	Hi-Z /内部输入固 定为"0"



10. 电气特性

10.1. 最大绝对额定值

Symbol	Parameter	Min	Max	Unit	Reference
V_{CC}	外部主供电电压(包含 DVCC 和 AVCC) *1, *2	- 0.3	5.8	V	
V _I	输入电压*1	-0.3	5.8	V	
Vo	输出电压*1	- 0.3	5.8	V	
т	"L"电平最大输出电流* ³	-	12.8	mA	12 mA IO
I _{OL}	L 电干取入制面电机***	-	5.1	mA	5 mA IO
I_{OLAV}	"L"电平平均输出电流* ⁴	-	5	mA	
$\sum I_{\rm OL}$	"L"电平总体最大输出电流	-	100	mA	
$\sum I_{OLAV}$	"L"电平总体平均输出电流*5	-	50	mA	
T	"H"电平最大输出电流* ³	-	- 12.8	mA	12 mA IO
I_{OH}	11 电 取入棚山电机	-	- 5.1	mA	5 mA IO
I_{OHAV}	"H"电平平均输出电流* ⁴	-	- 5	mA	
$\sum I_{\mathrm{OH}}$	"H"电平总体最大输出电流	-	- 100	mA	
$\sum I_{\mathrm{OHAV}}$	"H"电平总体平均输出电流*5	-	- 50	mA	
P_{D}	功耗	-	165	mW	
T_{STG}	存储温度	- 55	+ 150	°C	

^{*1:}参数是基于 DVss=0 V 的条件。

注意:

如在半导体器件上施加的负荷(电压、电流、温度等)超过最大额定值,将会导致该器件永久性损坏,因此任何参数均不得超过其绝对最大额定值。

^{*2:}DV_{cc} 不可低于 DV_{SS} – 0.3 V。

^{*3:}最大输出电流规定单一引脚的峰值。

^{*4:}平均输出电流规定在 100 ms 内流经单一引脚的平均电流。

^{*5:}平均总输出电流规定在 100 ms 内流过所有引脚的平均电流。



10.2. 推荐工作条件

 $(DV_{SS}=AV_{SS}=0.0 V)$

参数	符号	条件	额	定值	单位	参考
少	1) 5	家 什	最小值	最大值	半 型	<i>参与</i>
电源电压	DV_{CC}	-	2.7	5.5	V	*1
电源电压	AV_{CC}	必须与 DVcc 相同	2.7	5.5	V	*2
LCD 供电电压	V_{LCD}	-	2.7	$\mathrm{DV}_{\mathrm{CC}}$	V	
外部低速晶振频率*4	Fin				177	典型值:
グドロドIQ 还由1水火华·4	FIII	-	-	-	kHz	32.768 kHz
滤波电容	C_{S}	-	1	10	μF	电压调节器*3
工作温度	Та	-	- 40	+ 85	°C	

- *1: 不使用 LCD 时。
- *2: 建议使用相同的电源为 DVCC 和 AVCC 供电。
- *3: 关于滤波电容的连接参考"使用注意事项"的"滤波电容引脚"部分。
- *4: 外部低速晶振需要提供典型的时钟频率为 32.768 kHz.

- 推荐工作条件是确保半导体芯片正常工作的条件。在推荐工作条件的范围内,电气特性的所有规格值均可得到保证。务必在推荐工作条件下使用半导体芯片。超出该条件的使用可能会影响半导体的可靠性。
- 对于本数据手册中未记载的项目、使用条件或逻辑组合的使用,本公司不做任何保障。如果用户考虑在 所列条件之外使用本芯片,请事前联系销售代表。



10.3. 直流特性

10.3.1. 电流特性

Parameter	Symbol (端 口)	Conditions		HCLK 频率*4	Typ*1	Max*2	Unit	Ref
			PLL 模式 执行 NOP 指令 通过 CKENx 停止所有 外设的时钟	48MHz	11.8	12.4	mA	*3
			内建高速振荡器模式*5 执行 NOP 指令 通过 CKENx 停止所有 外设的时钟	4 MHz	1.5	2.1	mA	*3
	Icc	正常工作(执行程序	外部高速晶振模式 执行 NOP 指令 内建高速振荡器停止 通过 CKENx 停止所有 外设的时钟	4 MHz	1.5	2.2	mA	*3
工作电流	(DVCC)	在闪存上)	48MHz 外部时钟输入 执行 NOP 指令 内建高速振荡器停止 停止外设总线时钟 PCLK1	48 MHz	10.4	10.8	mA	*3
			外部低速晶振模式 执行 NOP 指令 通过 CKENx 停止所有 外设的时钟	32.768 kHz	492	858	μА	*3
			内建低速振荡器模式 执行 NOP 指令 通过 CKENx 停止所有 外设的时钟	32 kHz	503	853	μА	*3
			PLL 模式 通过 CKENx 停止所有 外设的时钟	48 MHz	2.4	3.0	mA	*3
	Iccs (DVCC)	CPU 休眠 模式	内建高速振荡器模式*5 通过 CKENx 停止所有 外设的时钟	4 MHz	0.7	1.3	mA	*3
			外部高速晶振模式 通过 CKENx 停止所有 外设的时钟	4 MHZ	0.9	1.7	mA	*3



外部低速晶振模式 通过 CKENx 停止所有 外设的时钟	32.768 kHz	413	846	μΑ	*3
内建低速振荡器模式 通过 CKENx 停止所有	32 kHz	407	844	μΑ	*3
外设的时钟					

^{*1 :} Ta=+25°C,DVcc=AVcc=5.0 V

^{*5:}内建高速振荡器输出频率为 4MHz

Parameter	Symbol (端口)	Conditions		Тур	Max	Unit	Ref
供电电流 Icch (DVC	Іссн	/ 1 1+t- D	Ta=25°C DVcc=AVcc=5.5 V	8.7	46	μΑ	*1
	停止模式 (DVCC)	Ta=25°C DVcc=AVcc=2.7 V	7.6	43	μΑ	*1	

^{*1:} 所有端口固定为输出"L", 低电压检测关闭, 闪存待机模式。

低压检测电路工作电流

(DVcc=AVcc=2.7 V \sim 5.5 V, DVss=AVss=0 V, Ta=- 40°C \sim +85°C)

Parameter	Symbol	端口	Conditions	Тур	Max	Unit	Ref
低压检测电	Icclvd	DVCC	正常工作	0.4		μA	
路电源电流	ICCLVD	DVCC	TT 出 TT F	0.4	_	μΑ	

闪存工作电流

(DVcc=AVcc=2.7 V \sim 5.5 V, DVss=AVss=0 V, Ta=- 40°C \sim +85°C)

Parameter	Symbol	端口	Conditions	Тур	Max	Unit	Ref
闪存写入电 流	I_{CCFP}	DVCC	当写入时	-	3.5	mA	按字节写入
闪存擦除电 流	Iccfe	DVCC	当擦除时	-	2	mA	片/全芯片擦除时

A/D 转换工作电流

(DVcc=AVcc=2.7 V \sim 5.5 V, DVss=AVss=0 V, Ta=- 40°C \sim +85°C)

Parameter	Symbol	端口	Conditions	Тур	Max	Unit	Ref
电源电流	Iccad	DVCC	正常工作	0.5	0.6	mA	

^{*2 :} Ta=+85°C,DVcc=AVcc=5.0 V

^{*3:}所有端口固定输出"L"

^{*4:}PCLK0设置为8分频



外设电流消耗

(DV_{CC}=AV_{cc}=2.7~V\sim5.5~V, DV_{SS}=AV_{SS}=0~V, Ta=- 40^{\circ}C\sim+85^{\circ}C)

时钟系统	外设功能	条件		工	作频率(MF	Iz)		Unit	Ref
的钾系统	外区切肥		4	8	16	32	48	Unit	Kei
HCLK	通用 I/O 口	所有 IO 正常工 作	0.02	0.04	0.08	0.16	0.36	mA	
PCLK1	复合定时 器	4 通道正常工作	0.02	0.04	0.08	0.16	0.36		
	A/D 转换 器	1 单元正常工作	0.02	0.04	010	0.20	0.40	mA	
	多功能通 讯串口	1 通道正常工作	0.03	0.06	0.16	0.31	0.50		



10.3.2. 引脚特性

(DV_{CC}=AV cc=2.7 V \sim 5.5 V, DV_{SS}=AV_{SS}=0 V, Ta=- 40°C \sim +85°C)

Parameter	Symbol	端口	Conditions	Min	Тур	Max	Unit	Ref
H 电平输入	$V_{ m IH}$	迟滞输入,		3.15			V	
电压	VIH	MODE 引脚		3.13	-	-	v	
L 电平输入	V	迟滞输入,				1.35	V	
电压	V_{IL}	MODE 引脚		-	-	1.55	v	
H 电平输出	Voh	5 mA 类型	$I_{OH} = -5mA$	3.7			v	
电压	VOH	12mA 类型	I _{OH} = - 12mA	3.7	-	-	v	
L 电平输出	V_{OL}	5 mA 类型	$I_{OL} = 5 \text{ mA}$	DVss		0.5	v	
电压	VOL	12mA 类型	$I_{OL} = 12mA$	DVSS	-	0.3	v	
输入漏电流	$I_{\rm IL}$	-	-	- 1	-	+ 1	μΑ	
上拉电阻	R _{PU}	上拉引脚	$V_{IN} = 0$	22	-	63	kΩ	
输入电容	C	除 DVCC,				10	"E	
制八电谷	C _{IN}	DVSS 外	-	-	-	10	pF	



10.3.3. LCD 特性

(DV_{CC}=AV cc=2.7 V \sim 5.5 V, DV_{SS}=AV_{SS}=0 V, Ta=- 40°C \sim +85°C)

Parameter	Symbol	端口	Conditions	Min	Тур	Max	Unit	Ref
	V _{R03}	R03		DV _{CC} x 1/4 -10%	-	DV _{CC} x 1/4 +10%		
R03 到 R33 输出电压	V _{R13}	R13	选择内部分压	DV _{CC} x 1/2 -10%	-	DV _{CC} x 1/2 + 10%	V	LCD 对比度
(1/4 偏置)	V _{R23}	R23	・ 电阻	DV _{CC} x 3/4	-	DV _{CC} x 3/4 + 10%		100%
	V _{R33}	R33		DVcc -10%	-	DV _{CC} +10%		
Dog Fil Dog	V _{R03}	R03		DV _{CC} x 1/3 -10%	-	DV _{CC} x 1/3 +10%		
R03 到 R33 输出电压	V _{R13}	R13	选择内部分压 电阻	DV _{CC} x 2/3	-	DV _{CC} x 2/3 +10%	V	LCD 对比度 100%
(1/3 偏置)	V _{R23}	R23		DVcc -10%	-	DV _{CC} +10%		
	V _{R33}	R33		DVcc -10%	-	DV _{CC} +10%		
R03 到 R33	V _{R03}	R03	사전 수 AP V IT	DV _{CC} x 1/2 -10%	-	DV _{CC} x 1/2 +10%		r op alller
,,,,,	V _{R13}	R13	选择内部分压	DVcc -10%	-	DV _{CC} +10%	V	LCD 对比度
	V _{R23}	R23	电阻	DVcc -10%	-	DV _{CC} +10%		100%
	V _{R33}	R33		DV _{CC} -10%	-	DV _{CC} +10%		



10.4. 交流特性

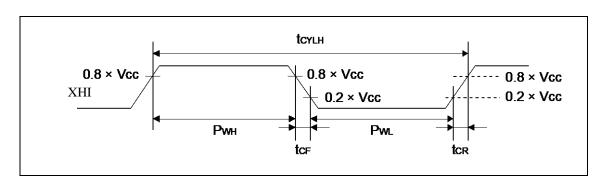
10.4.1. 外部高速晶振特性

 $(DV_{CC}=AV_{CC}=2.7 \text{ V} \sim 5.5 \text{ V}, DV_{SS}=AV_{SS}=0 \text{ V}, Ta=-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C)$

会 ₩ _r	<i>た</i> た □.	у пі —	夕供	规构	各值	公 (-)	会求
参数	符号	端口	条件	最小值	最大值	单位	参考
<i>t</i> △) 此五 录 ;	E		-	4	48	MHz	当外接高速晶振时
输入频率 	F _{CH}		-	4	48	MHz	当外接高速时钟时
输入时钟周期	tcylh	XHI,	-	20.83	250	ns	当外接高速时钟时
输入时钟占空比	-	ХНО	PWH/tCYLH, PWL/tCYLH	45	55	%	当外接高速时钟时
输入时钟上升下 降时间	t _{CF} ,		-	-	5	ns	当外接高速时钟时
	F _{CM}	-	-	-	48	MHz	主时钟
内部电路工作时	Fcc	-	-	-	48	MHz	基本时钟 (HCLK/FCLK)
钟* ¹ 频率 	F _{CP0}	-	-	-	48	MHz	APB0 总线时钟*2
	F _{CP1}	-	-	-	38	MHz	APB1 总线时钟*2
内部电路工作时	tcycc	-	-	20.83	-	ns	基本时钟 (HCLK/FCLK)
钟*1周期	t _{CYCP0}	-	-	20.83	-	ns	APB0 总线时钟*2
	t _{CYCP1}	-	-	20.83	-	ns	APB1 总线时钟*2

^{*1:}关于内部工作时钟的细节参考本系列产品"用户手册"的"时钟"。

^{*2:}关于哪些外设挂载于外设总线上的外设细节参考"框图"。



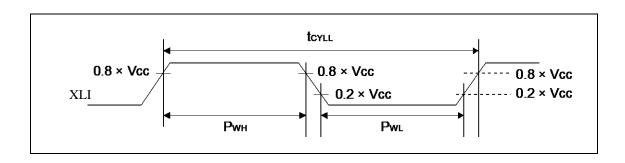


10.4.2. 外部低速晶振特性

(DVcc=AVcc=2.7 V \sim 5.5 V, DVss=AVss=0 V, Ta=- 40°C \sim +85°C)

参数	符号	端口	条件		规格值		单位	参考
少 数	何亏	- 4向 14	余件	最小值	典型值	最大值	半世	<i>参</i> 与
输入频率	1/t _{CYLL}		-	-	32.768	1	kHz	当外接低速晶振时*1
相八次平	1/tCYLL		-	32	-	50	kHz	当外接低速时钟时
输入时钟 周期	t _{CYLL}	XLI, XLO	-	20	1	31.25	μs	当外接低速时钟时
输入时钟 占空比	-		PWH/tCYLL, PWL/tCYLL	45	-	55	%	当外接低速时钟时

^{*1:} 关于外部低速时钟的使用参考第8节"使用注意事项"。





10.4.3. 内建振荡器特性

内建高速振荡器

 $(DV_{CC} = AV_{CC} = 2.7 \text{ V} \sim 5.5 \text{ V}, DV_{SS} = AV_{SS} = 0 \text{ V}, Ta = -40 ^{\circ}\text{C} \sim +85 ^{\circ}\text{C})$

参数	符号	友 bt		规格值	出层	会北	
/ 多数 付与	条件	最小值	典型值	最大值	单位	参考	
		$Ta = +25^{\circ}C,$	3.96	4	4.04		13 *1
时钟频率	F _{CRH}	$Ta = -40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$	3.92	4	4.08	MHz	校正后*1
		Ta = -40°C ~ +85°C		4	6.25		未校正的
频率稳定					5	μs	*2
	tcrwt	-	-	-	50	μs	如果修改校准 值.*2

- *1: 当使用出厂时写入闪存中的校正值时。
- *2: 指从设定/修改校正值到高速振荡器频率稳定时间。 当频率稳定时间等待过后,才可以将该高速振荡时钟作为系统工作时钟。

内建低速振荡器

 $(DV_{CC}=AV_{CC}=2.7 \text{ V} \sim 5.5 \text{ V}, DV_{SS}=AV_{SS}=0 \text{ V}, Ta=-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C)$

参数 符号		夕 併		规格值		単位	参考
一	何亏	F号 条件		典型值	最大值	- 半世	<i>参与</i>
时钟频率	FCRL	-	20.5	32	50.1	kHz	

10.4.4. PLL 特性

参数	符号	条件		规格值		单位	参考
少奴	何亏	余件	最小值	典型值	最大值	- 単位	<i>参与</i>
AVCC/DVCC	电源		2.7	5.0	5.5	V	
Fout	输出频率		8	-	48	MHz	
Pj	周期抖动		-	-	0.025/Fout		
Duty	输出占空比		48%	-	52%		
Tlock(1)	锁定时间	输入频率		100	200	us	
TIOCK(1)		4MHz	-	100	200	us	
Idd(2)	电流	输出频率	_	500	_		
Iuu(2)	七7/11	48MHz	-	500	-	μΑ	



10.4.5. 复位输入特性

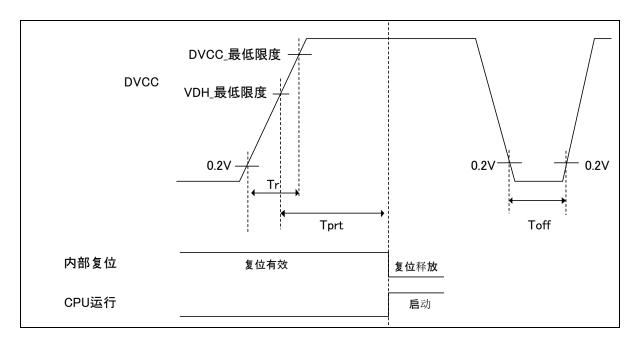
$(DV_{CC} = AV_{CC} = 2.7 \text{ V} \sim 5.5 \text{ V}, DV_{SS} = AV_{SS} = 0 \text{ V}, Ta = -40 ^{\circ}\text{C} \sim +85 ^{\circ}\text{C})$

参数	符号端口		条件	规格值		单位	参考
少 级	何亏	垳口	余件	最小值	最大值	1 半世	<i>参与</i>
复位输入持续 时间	trstb	RSTB	-	500	-	ns	

10.4.6. 上电复位时序

 $(DV_{CC} = AVcc = 2.7 \ V \sim 5.5 \ V, \ DV_{SS} = AV_{SS} = 0 \ V, \ Ta = -40 ^{\circ}C \sim +85 ^{\circ}C)$

参数	符号	端口	规格值		单位	参考
少 数	1) 5	州口	最小值	最大值	毕 似	<i>参与</i>
电源上升时间	Tr		0	-	ms	
电源切断时间	Toff	DVCC	1	-	ms	
上电复位释放等待时间	Tprt		2.0	3.0	ms	



注释

- DVCC_最低限度:推荐工作条件下的最低 DVcc 电压。
- VDH_最低限度: 低电压检测产生复位的最低设置电压,参考"低电压检测特性"。

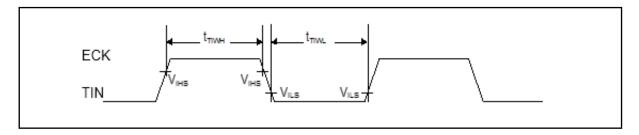


10.4.7. 复合定时器输入时序

定时器输入时序

 $(DV_{CC} = AVcc = 2.7 \ V \sim 5.5 \ V, \ DV_{SS} = AV_{SS} = 0 \ V, \ Ta = -40 ^{\circ}C \sim +85 ^{\circ}C)$

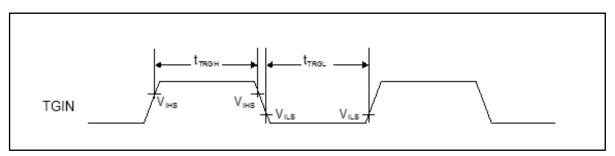
参数	符号	端口	条件	规格	值	单位	参考
少	打ち	当前 🗀	余件	最小值	最大值	半位	少 写
输入脉冲宽度	t _{TIWH} , t _{TIWL}	TIOAn/TIOBn (用作 ECK, TIN 时)	-	2 tcycp	-	ns	



触发输入时序

 $(DV_{CC}=AV_{CC}=2.7 \text{ V} \sim 5.5 \text{ V}, DV_{SS}=AV_{SS}=0 \text{ V}, Ta=-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C)$

参数	符号	端口	条件	规格值		· 单位	参考
少	1 付与	¥而 □	余件	最小值	最大值	半世	少 写
输入脉冲宽度	ttrgh, ttrgl	TIOAn/TIOBn (用作 TGIN 时)	1	2 tcycp	1	ns	



- tCYCP 指外设总线时钟周期。
- 关于复合定时器的在外设总线上的挂载情况参考"框图"。



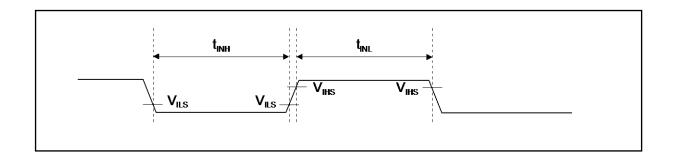
10.4.8. 外部输入时序

(DVcc=AVcc=2.7 V \sim 5.5 V, DVss=AVss=0 V, Ta=- 40°C \sim +85°C)

参数	 	符号端口		额定	额定值		参考	
一	1 付与	当市口	条件	Min	Max	单位	<i>参与</i>	
输入脉冲 宽度	tinh, tinl	INT00 到 INT15, NMIX	-	2 tCYCP +100*1	-	ns	端口中断,NMI 输入	
				500*2			制人	

^{*1:}tcycp 是指外设系统时钟的周期时间(非停止模式)。

^{*2:}停止模式时。





10.4.9. UART/SPI 时序

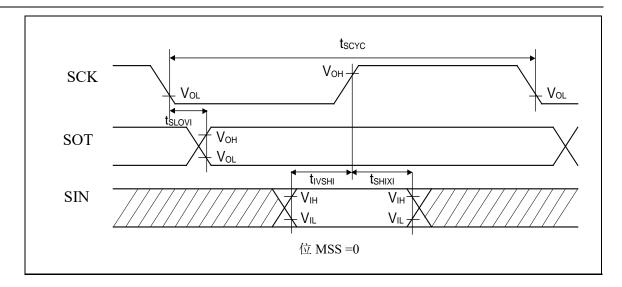
同步串行(SPIMODE=0, CINV=0)

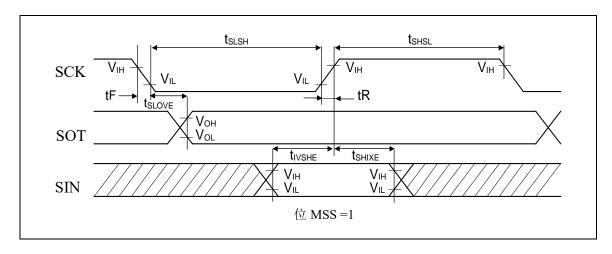
(DVcc=AVcc=2.7 V \sim 5.5 V, DVss=AVss=0 V, Ta=- 40 $^{\circ}$ C \sim +85 $^{\circ}$ C)

幺 ₩	か 口	<u> </u>	夕仙	DV _{CC} < 4.5	5 V	$DV_{CC} \ge 4.5$	5 V	公
参数	符号	端口	条件	最小值	最大值	最小值	最大值	单位
串行时钟周期时间	tscyc	SCKx		4 tcycp	-	4 tcycp	-	ns
SCK↓→SOT 延迟时间	t	SCKx,		- 30	+ 30	- 20	+ 20	ns
SCK↓→SOI 建及时间	t _{SLOVI}	SOTx	内部移	- 30	+ 30	- 20	+ 20	118
SIN → SCK ↑ 建立时间	4	SCKx,	位时钟	50		30		
SIN→SCK 建立时间	tivshi	SINx	业的钟	30	-	30	-	ns
SCK↑→SIN 保持时间	tarrer	SCKx,		0		0		na
SCK → SIN 账待时间	tshixi	SINx		U	-	U	-	ns
串行时钟 "L" 脉冲宽度	t	SCKx		2 tcycp –		2 tcycp –		ns
中11円打 L 加行见反	t _{SLSH}	SCKX		10	-	10	-	115
串行时钟 "H" 脉冲宽度	tshsl	SCKx		tcycp +10	-	tcycp +10	-	ns
CCV L 、COT 延行時间	.	SCKx,			50		30	
SCK ↓ → SOT 延迟时间	tslove	SOTx	AL 立17千夕	-	30	-	30	ns
GDV 、GCV A建立时间	_	SCKx,	外部移 位时钟	10		10		
SIN → SCK ↑建立时间	tivshe	SINx	17711 44	10	-	10	-	ns
CCV↑、CIN 但块时间		SCKx,		20		20		
SCK↑→SIN 保持时间	tshixe	SINx		20	-	20	-	ns
SCK 下降时间	tF	SCKx	-	-	5	-	5	ns
SCK 上升时间	tR	SCKx		-	5	-	5	ns

- 指时钟同步模式下的交流特性。
- tcycp 指外设总线时钟周期时间。
- 关于多功能通讯串口在外设总线上的挂载情况参考"框图"。
- 本特性仅保证相同重定位端口号,比如 $SCLKx_0$ 与 $SOTx_1$ 组合不为保证对象。
- 外部负载电容 CL=30 pF。









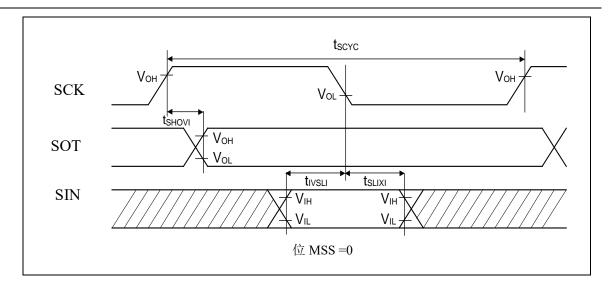
同步串行 (SPIMODE=0, CINV=1)

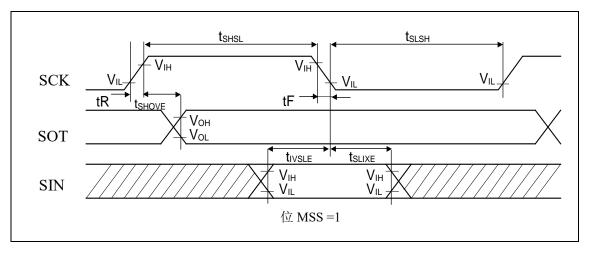
(DV_{CC}=AVcc=2.7 V ~ 5.5 V, DV_{SS}=AV_{SS}=0 V, Ta=- $40\,^{\circ}$ C $\sim +85\,^{\circ}$ C)

参数	符号	端口	夕舟	DV _{CC} < 4	4.5 V	$DV_{CC} \ge 4.5$	5 V	治 に
少 数	打写	地	条件	最小值	最大值	最小值	最大值	单位
串行时钟周期时间	tscyc	SCKx		4 tcycp	-	4 tcycp	-	ns
SCK↑→SOT 延迟时间	tarrarr	SCKx,	SCKx,		+ 30	- 20	+ 20	ns
501 定及明明	t _{SHOVI}	SOTx		- 30	+ 30	- 20	+ 20	115
SIN → SCK ↓ 建立时间	tivsli	SCKx,	内移位时时钟	50	_	30	_	ns
SIN→SCK↓ 连立时间	UVSLI	SINx		30	_	30	-	115
SCK↓→SIN 保持时间	tslixi	SCKx,		0		0	_	ns
2CK 1 \ 2UA Wid hillei	tslixi	SINx		0		O .		115
串行时钟 "L" 脉冲宽度	tslsh	SCKx		2 t _{CYCP}	_	2 t _{CYCP} -	_	ns
平月11月 12 城门死汉	CSLSII	BCIKA		- 10		10		113
串行时钟 "H" 脉冲宽度	tshsl	SCKx		tcycp	_	tcycp +10	_	ns
7 10 10 70 10 70 10 70 10 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	151152			+10		10101 110		
 SCK↑→SOT 延迟时间	tshove	SCKx,		_	50	_	30	ns
	15110 12	SOTx	外部移位时钟					
 SIN → SCK ↓ 建立时间	tivsle	SCKx,	7 H D 124 V	10	_	10	_	ns
	-17522	SINx						
SCK↓→ SIN 保持时间	tslixe	SCKx,		20	_	20	_	ns
SOLE A VOIL AND HILL	COLIAE	SINx		20		20		110
SCK 下降时间	tF	SCKx		-	5	-	5	ns
SCK 上升时间	tR	SCKx		-	5	-	5	ns

- 指时钟同步模式下的交流特性。
- tcycp 指外设总线时钟周期时间。
- 关于多功能通讯串口在外设总线上的挂载情况参考"框图"。
- 本特性仅保证相同重定位端口号,比如 SCLKx_0 与 SOTx_1 组合不为保证对象。
- 外部负载电容 CL=30 pF。









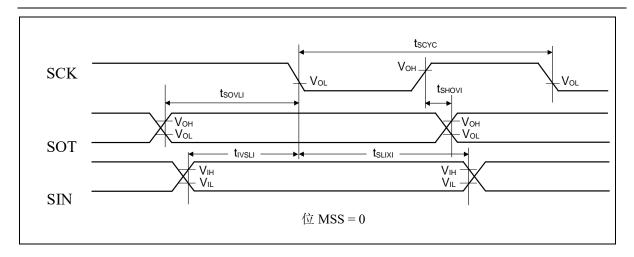
同步串行 (SPIMODE=1, CINV=0)

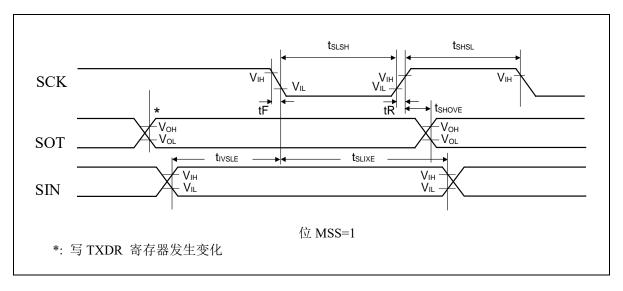
(DV_{CC}=AVcc=2.7 V ~ 5.5 V, DV_{SS}=AV_{SS}=0 V, Ta=- $40\,^{\circ}$ C $\sim +85\,^{\circ}$ C)

全 业	か ロ.	ÿπ □	夕 th	DV _{CC} < 4.5	V	$DV_{CC} \ge 4$.5 V	出心
参数	符号	端口	条件	最小值	最大值	最小值	最大值	单位
串行时钟周期时间	tscyc	SCKx		4 tcycp	-	4 tcycp	-	ns
SCK↑→SOT 延迟时间	t _{SHOVI}	SCKx, SOTx		- 30	+ 30	- 20	+ 20	ns
SIN→SCK↓建立时间	tivsli	SCKx, SINx	内部移位 时钟	50	-	30	-	ns
SCK ↓→ SIN 保持时间	tslixi	SCKx, SINx	ከ <u>ነ</u> ይያ	0	-	0	-	ns
SOT → SCK ↓延迟时间	tsovli	SCKx, SOTx		2 t _{CYCP} – 30	-	2 t _{CYCP} – 30	-	ns
串行时钟 "L" 脉冲宽度	tslsh	SCKx		2 tcycp – 10	-	2 tcycp – 10	-	ns
串行时钟 "H" 脉冲宽度	tshsl	SCKx		tcycp +10	-	tcycp +10	-	ns
SCK↑→SOT 延迟时间	tshove	SCKx, SOTx	外部移位	-	50	-	30	ns
SIN→SCK↓建立时间	tivsle	SCKx, SINx	时钟	10	-	10	-	ns
SCK ↓→ SIN 保持时间	tslixe	SCKx, SINx		20	-	20	-	ns
SCK 下降时间	tF	SCKx		-	5	-	5	ns
SCK 上升时间	tR	SCKx		-	5	-	5	ns

- 指时钟同步模式下的交流特性。
- tcycp 指外设总线时钟周期时间。
- 关于多功能通讯串口在外设总线上的挂载情况参考"框图"。
- 本特性仅保证相同重定位端口号,比如 SCLKx_0 与 SOTx_1 组合不为保证对象。
- 外部负载电容 CL=30 pF。









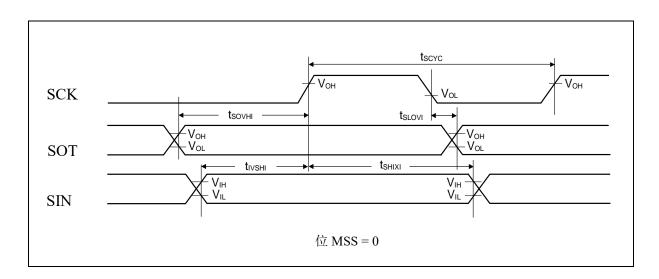
同步串行(SPIMODE=1, CINV=1)

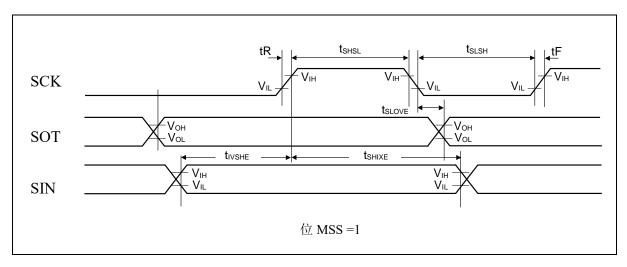
(DV_{CC}=AVcc=2.7 V ~ 5.5 V, DV_{SS}=AV_{SS}=0 V, Ta=- $40\,^{\circ}$ C $\sim +85\,^{\circ}$ C)

全 粉	符号	端口	夕孙	$DV_{CC} < 4$.	5 V	$DV_{CC} \ge 4$.	.5 V	单
参数	付与	- 新口	条件	最小值	最大值	最小值	最大值	位
串行时钟周期时间	tscyc	SCKx		4 tcycp	-	4 tcycp	-	ns
SCK ↓ → SOT 延迟时间	t _{SLOVI}	SCKx,		- 30	+ 30	- 20	+ 20	ns
301 建及时间	tslovi	SOTx		- 30	1 30	- 20	1 20	115
SIN → SCK↑ 建立时间	tivshi	SCKx,	内部移位	50	_	30	_	ns
SIN → SCK 建立時間	UVSHI	SINx	时钟	30	_	30	_	115
SCK↑→SIN 保持时间	tshixi	SCKx,	HIVI	0	_	0	_	ns
SCK SIIV WIGHT HI	tshiai	SINx		Ů	_	Ü		113
SOT → SCK ↑延迟时间	tsovhi	SCKx,		2 t _{CYCP} -		2 t _{CYCP} -		ns
301 → 3CK 延迟时间	tsovni	SOTx		30	-	30	-	118
┃ ┃ 串行时钟"L"脉冲宽度	tslsh	SCKx		2 tcycp –		2 tcycp -		ns
中门时间 上 旅往 短次	tslsh	SCKA		10	_	10		113
┃ ┃ 串行时钟"H"脉冲宽度	tshsl	SCKx		tcycp		tcycp	_	ns
中门町川 川 加州 短次	USHSL	BCICA		+10		+10		113
SCK ↓ → SOT 延迟时间	tslove	SCKx,		_	50	_	30	ns
3CK \$ 7301 \(\text{Zert} \)	tslove	SOTx	外部移位		30	_	30	113
SIN → SCK↑ 建立时间	tivshe	SCKx,	时钟	10	_	10	_	ns
SIN → SCK 建立时间	UVSHE	SINx		10	-	10	-	118
SCK↑→SIN 保持时间	touve	SCKx,		20	_	20	_	ns
20以 → 2111 区注前回	tshixe	SINx		20	_	20	_	118
SCK 下降时间	tF	SCKx		-	5	-	5	ns
SCK 上升时间	tR	SCKx		-	5	-	5	ns

- 指时钟同步模式下的交流特性。
- tcycp 指外设总线时钟周期时间。
- 关于多功能通讯串口在外设总线上的挂载情况参考"框图"。
- 本特性仅保证相同重定位端口号,比如 SCLKx_0 与 SOTx_1 组合不为保证对象。
- 外部负载电容 CL=30 pF。









同步串行 SPI 片选功能 (SPIMODE=1, CINV=0, MSS=0, CSLVS=1)

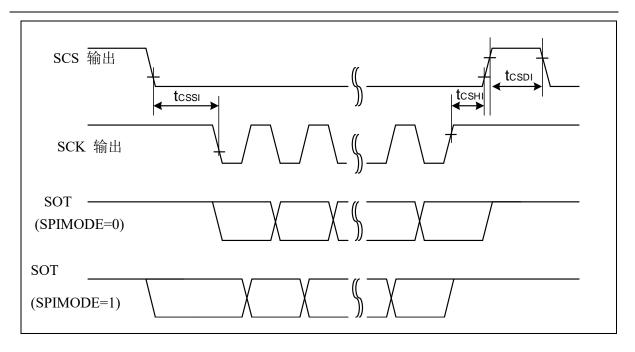
 $(DV_{CC}=AV_{CC}=2.7 \text{ V} \sim 5.5 \text{ V}, DV_{SS}=AV_{SS}=0 \text{ V})$

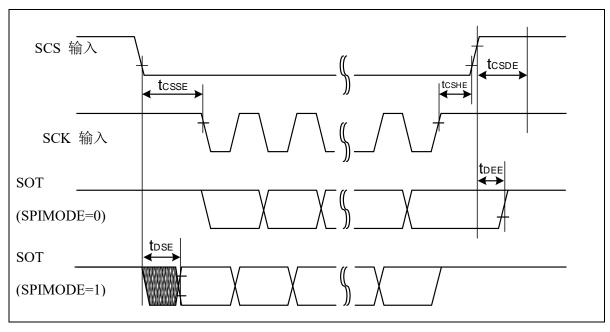
参数	符号	条件	DV _{CC} < 4.5 V		DV _{CC} ≥ 4.5 V		单位	
少 数	有亏	余件	最小值	最大值	最小值	最大值	半世	
SCS↓→SCK↓ 建立时间	tcssi		(*1)-50	(*1)+0	(*1)-50	(*1)+0	ns	
SCK↑→SCS↑ 保持时间	tcshi	内部以为时钟	(*2)+0	(*2)+50	(*2)+0	(*2)+50	ns	
CCC 上法权协时间	tcsdi	内部以为时代	(*3)-50	(*3)+50	(*3)-50	(*3)+50		
SCS 片选释放时间	CSDI		+5t _{CYCP}	+5t _{CYCP}	+5t _{CYCP}	+5t _{CYCP}	ns	
SCS↓→SCK↓ 建立时间	tcsse		3tcycp+30	-	3tcycp+30	-	ns	
SCK↑→SCS↑ 保持时间	tcshe		0	-	0	-	ns	
SCS 片选释放时间	tcsde	外部移位时钟	3tcycp+30	-	3tcycp+30	-	ns	
SCS↓→SOT 延迟时间	tose		-	40	-	40	ns	
SCS↑→SOT 延迟时间	tdee		0	-	0	-	ns	

- *1: 寄存器 CSSDLY 值 × 串行片选操作时钟周期[ns]
- *2: 寄存器 CSHDLY 值 × 串行片选操作时钟周期[ns]
- *3: 寄存器 CSDS 值 × 串行片选操作时钟周期[ns]

- tcycp 指外设总线时钟周期时间。
- 关于多功能通讯串口在外设总线上的挂载情况参考"框图"。
- 关于 CSSDLY, CSHDLY, CSDS, 片选操作时钟信息参考 "用户手册"。
- 外部负载电容 CL=30 pF。









同步串行 SPI 片选功能 (SPIMODE=1, CINV=1, MSS=0, CSLVS=1)

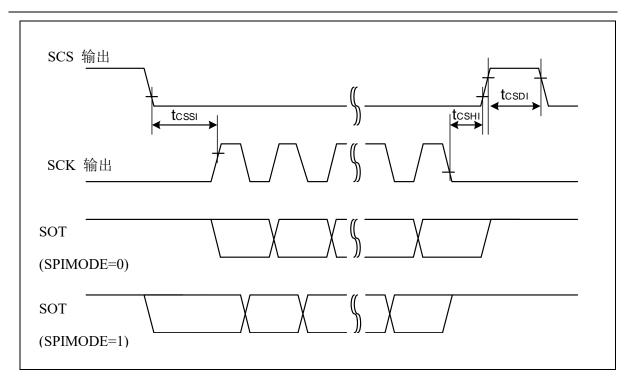
 $(DV_{CC}=AV_{CC}=2.7 \text{ V} \sim 5.5 \text{ V}, DV_{SS}=AV_{SS}=0 \text{ V})$

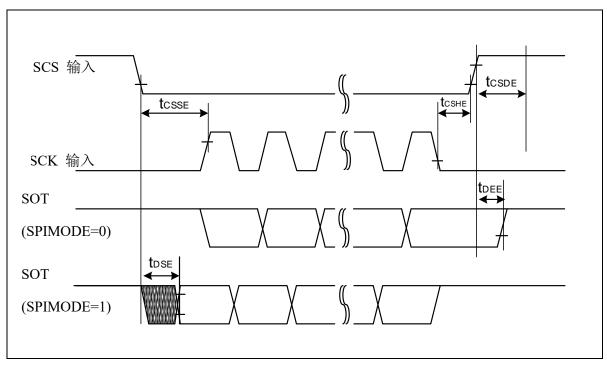
参数	符号	条件	DVCC < 4.5 V		DVCC ≥ 4.5	单		
少 数	初与	余件	最小值	最大值	最小值	最大值	位	
SCS↓→SCK↑ 建立时间	tcssi		(*1)-50	(*1)+0	(*1)-50	(*1)+0	ns	
SCK↓→SCS↑ 保持时间	tcshi	内部移位时	(*2)+0	(*2)+50	(*2)+0	(*2)+50	ns	
SCS 片选释放时间	4	钟	(*3)-50	(*3)+50	(*3)-50	(*3)+50		
3C3 月 起件	tcsdi		+5t _{CYCP}	+5t _{CYCP}	+5t _{CYCP}	+5t _{CYCP}	ns	
SCS↓→SCK↑建立时间	tcsse		3tcycp+30	-	3tcycp+30	-	ns	
SCK↓→SCS↑保持时间	tcshe	AL 如珍島叶	0	-	0	-	ns	
SCS 片选释放时间	tcsde	│ 外部移位时 │ │ 钟	3tcycp+30	-	3tcycp+30	-	ns	
SCS↓→SOT 延迟时间	tdse	TT	-	40	-	40	ns	
SCS↑→SOT 延迟时间	tdee		0	-	0	-	ns	

- *1: 寄存器 CSSDLY 值 × 串行片选操作时钟周期[ns]
- *2: 寄存器 CSHDLY 值 × 串行片选操作时钟周期[ns]
- *3: 寄存器 CSDS 值 × 串行片选操作时钟周期[ns]

- tcycp 指外设总线时钟周期时间。
- 关于多功能通讯串口在外设总线上的挂载情况参考"框图"。
- 关于 CSSDLY, CSHDLY, CSDS, 片选操作时钟信息参考 "用户手册"。
- 外部负载电容 CL=30 pF。









同步串行 SPI 片选功能(SPIMODE=1, CINV=0, MSS=0, CSLVS=0)

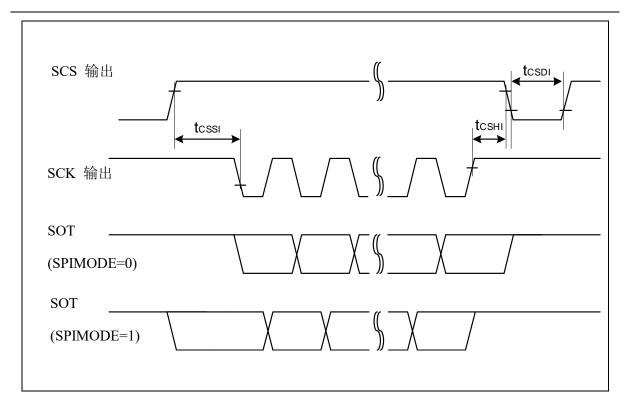
 $(DV_{CC}=AV_{CC}=2.7 \text{ V} \sim 5.5 \text{ V}, DV_{SS}=AV_{SS}=0 \text{ V})$

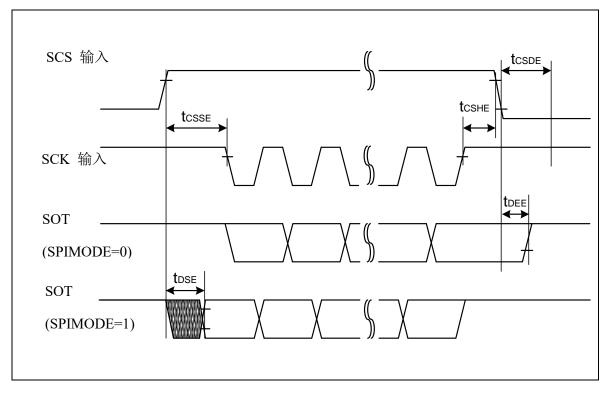
参数	符号	条件	DVcc < 4.5 V		$DV_{CC} \ge 4.5$	单位		
多致	1 打马	余件	最小值	最大值	最小值	最大值	平世	
SCS↑→SCK↓建立时间	tcssi		(*1)-50	(*1)+0	(*1)-50	(*1)+0	ns	
SCK↑→SCS↓保持时间	tcshi	内部移位时	(*2)+0	(*2)+50	(*2)+0	(*2)+50	ns	
CCC 上生致故时间	_	钟	(*3)-50	(*3)+50	(*3)-50	(*3)+50	ns	
SCS 片选释放时间	tcsdi		+5t _{CYCP}	+5t _{CYCP}	+5t _{CYCP}	+5t _{CYCP}		
SCS↑→SCK↓建立时间	tcsse		3tcycp+30	-	3tcycp+30	-	ns	
SCK↑→SCS↓保持时间	tcshe	AL 如42 合叶	0	-	0	-	ns	
SCS 片选释放时间	tcsde	外部移位时 ・ 钟	3tcycp+30	-	3tcycp+30	-	ns	
SCS↑→SOT 延迟时间	tdse	TT	-	40	-	40	ns	
SCS↓→SOT 延迟时间	tdee		0	-	0	-	ns	

- *1: 寄存器 CSSDLY 值 × 串行片选操作时钟周期[ns]
- *2: 寄存器 CSHDLY 值 × 串行片选操作时钟周期[ns]
- *3: 寄存器 CSDS 值 × 串行片选操作时钟周期[ns]

- tcycp 指外设总线时钟周期时间。
- 关于多功能通讯串口在外设总线上的挂载情况参考"框图"。
- 关于 CSSDLY, CSHDLY, CSDS, 片选操作时钟信息参考"用户手册"。
- 外部负载电容 CL=30 pF。









同步串行 SPI 片选功能 (SPIMODE=1, CINV=1, MSS=0, CSLVS=0)

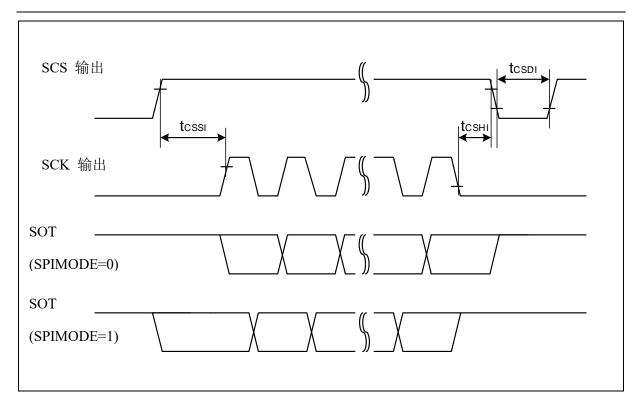
 $(DV_{CC}=AV_{CC}=2.7 \text{ V} \sim 5.5 \text{ V}, DV_{SS}=AV_{SS}=0 \text{ V})$

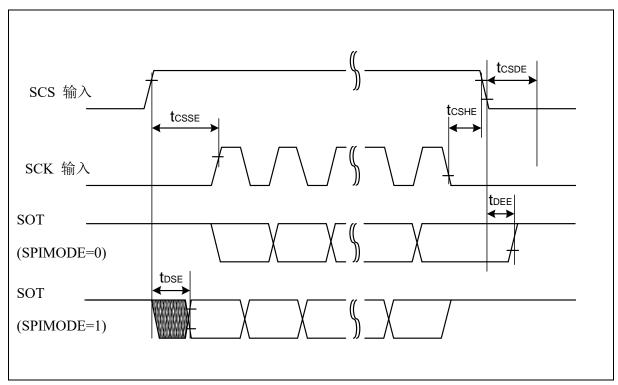
参数	符号	夕 / 什	DVCC < 4.5 V		DVCC ≥ 4.5 Y	单位	
少 数	有写	条件	最小值	最大值	最小值	最大值	中世.
SCS↑→SCK↑ 建立时间	tcssi		(*1)-50	(*1)+0	(*1)-50	(*1)+0	ns
SCK↓→SCS↓ 保持时间	tcshi	内部移位	(*2)+0	(*2)+50	(*2)+0	(*2)+50	ns
CCC 上进环节时间	_	时钟	(*3)-50	(*3)+50	(*3)-50	(*3)+50	
SCS 片选释放时间	tcsdi		+5t _{CYCP}	+5t _{CYCP}	+5t _{CYCP}	+5t _{CYCP}	ns
SCS↑→SCK↑建立时间	tcsse		3tcycp+30	-	3tcycp+30	-	ns
SCK↓→SCS↓保持时间	tcshe	外部移位	0	-	0	-	ns
SCS 片选释放时间	tcsde	外部移位 时钟	3tcycp+30	-	3tcycp+30	-	ns
SCS↑→SOT 延迟时间	tdse	1 PJ TT	-	40	-	40	ns
SCS↓→SOT 延迟时间	tdee		0	-	0	-	ns

- *1: 寄存器 CSSDLY 值 × 串行片选操作时钟周期[ns]
- *2: 寄存器 CSHDLY 值 × 串行片选操作时钟周期[ns]
- *3: 寄存器 CSDS 值 × 串行片选操作时钟周期[ns]

- tcycp 指外设总线时钟周期时间。
- 关于多功能通讯串口在外设总线上的挂载情况参考"框图"。
- 关于 CSSDLY, CSHDLY, CSDS, 片选操作时钟信息参考"用户手册"。
- 外部负载电容 CL=30 pF。





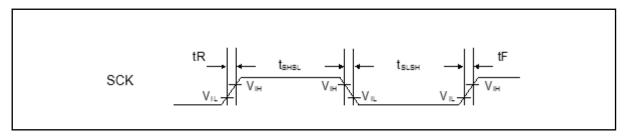




外部时钟 (CSS=1): 仅异步通讯时

(DVcc=AVcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVss=AVss=0 V, Ta=- 40 $^{\circ}$ C $\sim +85 \,^{\circ}$ C)

参数	符号	条件	额定	道	单位	参考
参 数	打节	余件	最小值	最大值	半位	少 与
串行时钟 "L" 脉冲宽度	tslsh		tcycp +10	-	ns	
串行时钟 "H" 脉冲宽度	tshsl	C -20 mE	tcycp +10	-	ns	
SCK 下降时间	tF	C _L =30 pF	-	5	ns	
SCK 上升时间	tR		-	5	ns	



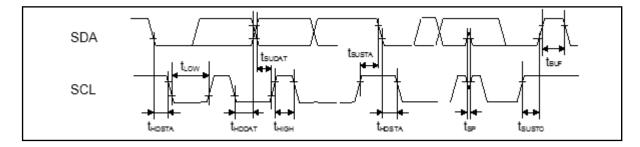


10.4.10.I2C 时序

(DV_{CC}=AVcc=2.7 V \sim 5.5 V, DV_{SS}=AV_{SS}=0 V, Ta=- 40 $^{\circ}$ C \sim +85 $^{\circ}$ C)

∠> \d.	<i>55</i> . □	ka hi.	标准模式		高速模式		单	∠ +v
参数	符号	条件	最小值	最大值	最小值	最大值	位	参考
SCL 时钟频率	Fscl		0	100	0	400	kHz	
(重复)"启动"条件		-						
保持时间	t _{HDSTA}		4.0	-	0.6	-	μs	
$SDA\downarrow\toSCL\downarrow$								
SCL 时钟 "L" 电	$t_{ m LOW}$		4.7	_	1.3	_	μs	
平宽度	tLOW		T.7		1.5		μι	
SCL 时钟 "H" 电平	thigh		4.0	_	0.6	_	μs	
宽度	tilidii		4.0		0.0		μο	
(重复)"启动"建立								
时间	tsusta	CL=30 pF,	4.7	-	0.6	-	μs	
$SCL \uparrow \rightarrow SDA \downarrow$		$R=(Vp/I_{OL})^{*1}$						
Data 保持时间	thddat	- (, p. 102)	0	3.45*2	0	0.9*3	μs	
$SCL \downarrow \rightarrow SDA \downarrow \uparrow$	311111111111111111111111111111111111111				_		F	
Data 建立时间	tsudat		250	_	100	_	ns	
$SDA \downarrow \uparrow \rightarrow SCL \uparrow$	3502711							
"停止"条件建立时								
间	t _{SUSTO}		4.0	-	0.6	-	μs	
$SCL \uparrow \rightarrow SDA \uparrow$								
"停止"条件和"启动"								
条件间的总线空闲	tbuf		4.7	-	1.3	-	μs	
时间								
		8 MHz ≤						
噪声滤波器	tsp	$t_{CYCP} \le 40$	2 tcycp*4	-	2 tcycp*4	-	ns	
		MHz						

- *1: R 指 SCL, SDA 总线上的上拉电阻, CL 指 SCL, SDA 总线上的负载电容. Vp 指上拉电阻的电源电压, IoL 指 VOL 保证电流。
- *2: 仅在芯片保持 SCL 信号在"L"(t_{LOW})未扩展期间才可使用最大 t_{HDDAT} 。
- *3: 高速模式 I2C 总线芯片可用于标准模式 I2C 总线系统, 但必须满足 tsudat ≥ 250ns 的要求。
- *4: tcycp 是指外设系统时钟的周期时间。使用 I2C 时,请将外设总线时钟设定在 8 MHz 以上。





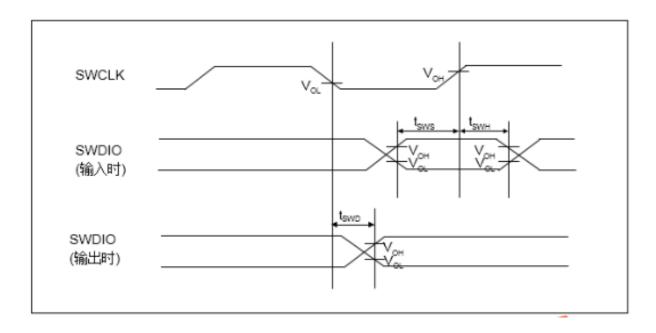
10.4.11. 串行线调试接口时序

(DVcc=AVcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVss=AVss=0 V, Ta=- 40 $^{\circ}$ C $\sim +85 ^{\circ}$ C)

参数	符号端口		夕仏	额定值		单位	参考	
多 数	何亏	¥而 凵	条件	最小值	最大值	半世	<i>参与</i>	
SWDIO 建立时间	tsws	SWCLK, SWDIO	-	15	-	ns		
SWDIO 保持时间	tswH	SWCLK, SWDIO	-	15	-	ns		
SWDIO 延迟时间	$t_{ m SWD}$	SWCLK, SWDIO	-	-	45	ns		

注意:

- 外部负载电容 CL=30 pF 时。





10.5. 12 位 A/D 转换器

A/D 转换器电气特性

(DVcc=AVcc=2.7 V \sim 5.5 V, DVss=AVss=0 V, Ta=- 40 $^{\circ}$ C \sim +85 $^{\circ}$ C)

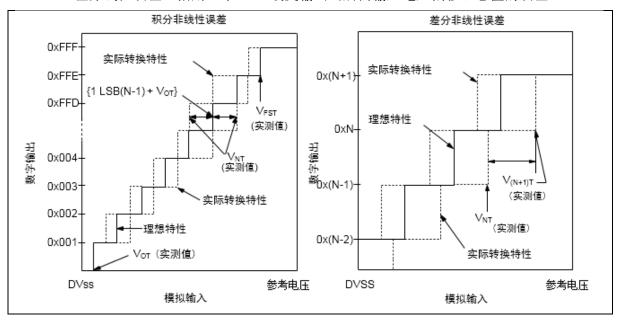
参数	符号	条件	额定值			单位
少 数	10万	余件	最小值	典型值	最大值	1 半位
输入电压	VADCIN	单端	0		VADCRE	V
- 柳八屯広	VADCIN	- 平	U		FIN	V
驱动能力	VADCIN				500	ohm
外部参考电压	VADCREFIN	单端	0		AVCC	V
驱动能力	VADCREFIN				500	ohm
AVCC 参考电压	VAVCCREF		AVCC	AVCC	AVCC	V
无基准信号动态电流	IADC	1MSample/s		0.5	0.6	mA
九茎在信 5 列心电弧	IADC	AVCC>=3V		0.3		
 无基准信号动态电流	IADC	500kSample/s		0.5	0.6	mA
九坐在日子初心电机		3V>AVCC>2.7V		0.5		1117 \$
ADC 输入电容	CADCIN			16	19.2	pF
ADC 时钟频率	FADCCLK			24M	24M	Hz
捕捉时间	TADCACQ		4	8	12	cycles
转换时间	TADCCONV		20	24	28	cycles
有效位	ENOB	1MSample/s		10		Bits
信噪比	SNDR		65	72		dB
差分非线性	DNL		-1		1	LSB
积分非线性	INL		-3		3	LSB
补偿误差	EO			0		LSB
增益误差	EG			0		LSB
丢失码	MC			12		Bits

- 1. 由设计保证,不在生产中测试。
- 2. 为保证转换精度,应避免在 I/O 翻转时进行 ADC 采样。



12 位 A/D 转换器的术语定义

- 分辨率:分辨率是 A/D 转换器分辨出的模拟偏差的等级。
- 差分线性误差: 指用一个 LSB 改变输出码所需输入电压偏移理想值的误差。



*1 如果应用中不选择 Avref, Avref = DVcc

数字输出 N 的积分非线性误差 =
$$\frac{V_{NT} - \{1LSB \times (N-1) + V_{ZT}\}}{1LSB}$$
 [LSB]

数字输出 N 的差分非线性误差 =
$$\frac{V_{(N+1)T} - V_{NT}}{1LSB}$$
 - 1 [LSB]

$$1LSB = \frac{V_{FST} - V_{ZT}}{4094}$$

N: A/D 转换器的数字输出值

Vot : 数字输出由 0x000 到 0x001 变换的电压 V_{FST} : 数字输出由 0xFFE 到 0xFFF 变换的电压 V_{NT} : 数字输出由 0x (N-1)到 0xN 变换的电压



10.6. 运算放大器

(DVcc=AVcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVss=AVss=0 V, Ta=- 40 $^{\circ}$ C $\sim +85 \,^{\circ}$ C)

全型	符号	夕此		额定值			24 D.	
参数	付写	条件		最小值	典型值	最大值	単位	
输入电压	Vi			0	-	DVCC-1.3	V	
输出电压	Vo				-	DVCC	V	
输出电流	Io				-	30	mA	
初始化时间	Tstart				3	5	us	
输入失调电压	Vio	Vic=DVCC/2, Vo	o=DVCC/2,		0.2	4.5	mV	
柳八八峒屯丛	V10	RL=10K Ω , Rs=50 Ω		0.2		4.5	III V	
相位范围	PM	RL= $10k\Omega$, CL= 20	0pF	62.2	79	-	deg	
增益范围	GM	RL=10kΩ, CL=20pF		9.1	14.9	-	dB	
单位增益带宽	LICDW	RL=10kΩ,	DVCC=2.7V		4.3	-	MI	
	UGBW	CL=20pF	DVCC=5V		4.5		MHz	

^{1.} 由设计保证,不在生产中测试。



10.7. 低电压检测特性

10.7.1. 低电压检测(LVD1/LVD2)

(DVcc=AVcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVss=AVss=0 V, Ta=- 40 $^{\circ}$ C $\sim +85 \,^{\circ}$ C)

参数	符号 条件	额定值			单位	参考	
少 数	何亏	余件	最小值	典型值	最大值	半世	<i>参与</i>
LVD 掉电检测响应时间	Tdown		4	-	120	μs	
LVD 检测精度	Vacc		-50	-	+50	mV	
LVD 关断/选择响应时间	TLVDW		4	-	120	μs	

注意:

- 关于 LVD 的具体信息考本系列产品"用户手册"中的"低电压检测"。

10.7.2. 低电压检测阈值表(LVD1/LVD2)

(DVcc=AVcc=2.7 V \sim 5.5 V, DVss=AVss=0 V, Ta=- 40 $^{\circ}$ C \sim +85 $^{\circ}$ C)

下降沿检测电压范围

参数	符号	条件	典型值	单位
		LVD1_SVHD=00000	2.7	V
		LVD1_SVHD=00001	2.8	V
		LVD1_SVHD=00010	3.0	V
		LVD1_SVHD=00011	3.2	V
下降沿检测电压	VD	LVD1_SVHD=00100	3.6	V
		LVD1_SVHD=00101	3.7	V
		LVD1_SVHD=00110	4.0	V
		LVD1_SVHD=00111	4.1	V
		LVD1_SVHD=01000	4.2	V

上升沿检测电压范围

参数	符号	条件	典型值	单位
		LVD1_SVHR=00000	2.8	V
		LVD1_SVHR=00001	3.0	V
		LVD1_SVHR=00010	3.2	V
		LVD1_SVHR=00011	3.6	V
上升沿检测电压	VR	LVD1_SVHR=00100	3.7	V
		LVD1_SVHR=00101	4.0	V
		LVD1_SVHR=00110	4.1	V
		LVD1_SVHR=00111	4.2	V
		LVD1_SVHR=01000	4.3	V

注意:

- 关于 LVD 的具体信息考本系列产品"用户手册"中的"低电压检测"。



10.8. 闪存擦/写特性

(DVcc=AVcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVss=AVss=0 V, Ta=- 40 $^{\circ}$ C $\sim +85 \,^{\circ}$ C)

会 粉	额定值		单位	参考	
参数	最小值	最大值	半世.	参与	
页擦除时间	4	5	ms	除去内部的擦除前写入时间	
字节(8位)写入时间	6	7.5	μs	除去系统级开销时间	
整片擦除时间	20	40	ms	除去内部的擦除前写入时间	

擦/写周期和数据保持时间(目标值)

参数	最小值	最大值	単位	参考
擦/写次数	20,000	-	周期	
保持时间	100	-	年	25°C
	25	-	4-	85°C



10.9. 低功耗模式返回时间

10.9.1. 返回因子: 中断/端口唤醒

下表中返回时间指的是接收返回因子到启动程序执行时间。

返回计数时间

(DV_{CC}=AVcc=2.7 V \sim 5.5 V, DV_{SS}=AV_{SS}=0 V, Ta=- 40 $^{\circ}$ C \sim +85 $^{\circ}$ C)

参数	符号		定值	单位	会 4.	
少 数	打与	典型值	最大值*1	半世	参考	
休眠模式		6*HCLK	7*HCLK	μs		
定时器模式	Tient	38 (*3)	71		计数时间因时钟不同而不同	
停止模式		38+t _{OSCWT} (*2*4)	71+toscwt (*2*4)	μs	日	

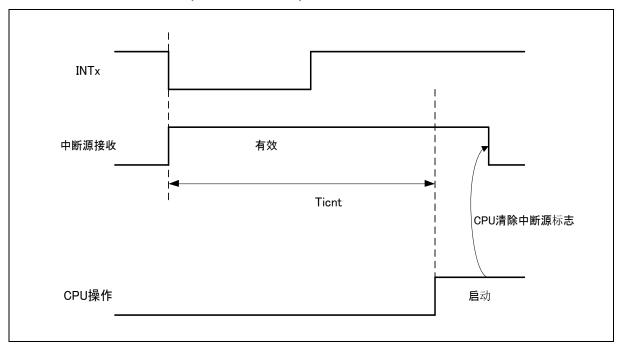
*1: 最大值取决于环境因素。

*2: toscwr: 晶振稳定时间。

*3: 指内部高速振荡时钟模式。

*4: 指非内部高速振荡时钟模式。

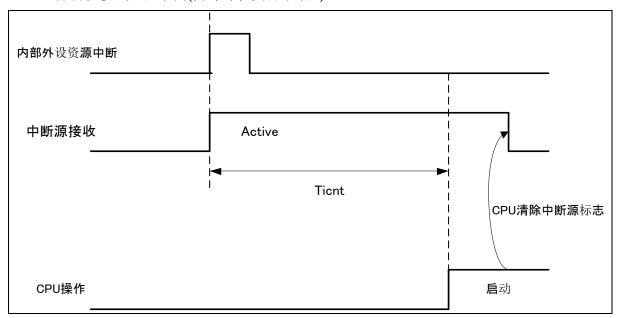
低功耗模式返回示例(端口中断 INTx*1)



*1: 设置为下降沿触发模式。



低功耗模式返回示例(内部外设资源中断*1)



*1: 内部外设资源中断未包含在低功耗返回因子中。

注意:

- 不同的低功耗模式下,返回因子不同。具体参考本系列产品"用户手册"中的"低功耗模式"章节。
- 获取中断后的 CPU 操作取决于进入低功耗模式前的状态。 具体参考本系列产品"用户手册"中的"低功耗模式"章节。



10.9.2. 返回因子: 复位

下表中返回时间指的是复位释放后到启动程序执行时间。

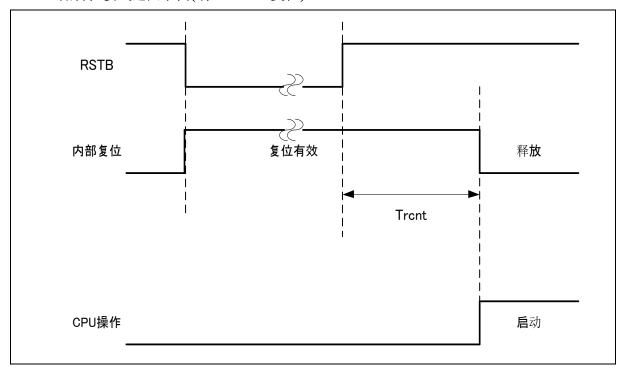
返回计数时间

(DV_{CC}=AVcc=2.7 V \sim 5.5 V, DV_{SS}=AV_{SS}=0 V, Ta=- 40 $^{\circ}$ C \sim +85 $^{\circ}$ C)

会 粉	符号	额定	额定值		公 求
参数	打写	典型值	最大值	単位	参考
休眠模式	Т	10 *1 40 *2	70	μs	*1: 内部高速振荡器开启 *2: 内部高速振荡器关闭
定时器模式 停止模式	Trent	38	85	μs	

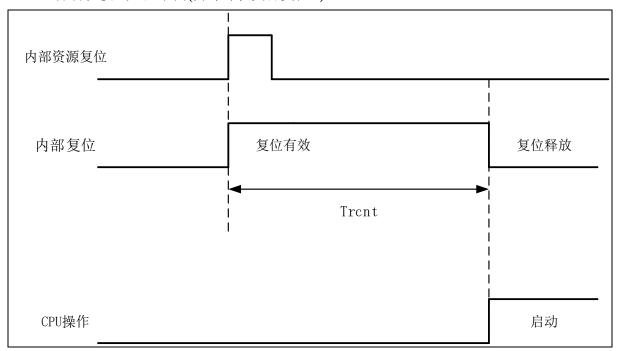
^{*:} 最大值取决于内部振荡器的精度。

低功耗模式返回示例(端口 RSTB 复位)





低功耗模式返回示例(内部外设资源复位*1)



*1: 内部外设资源复位未包含在低功耗返回因子中。

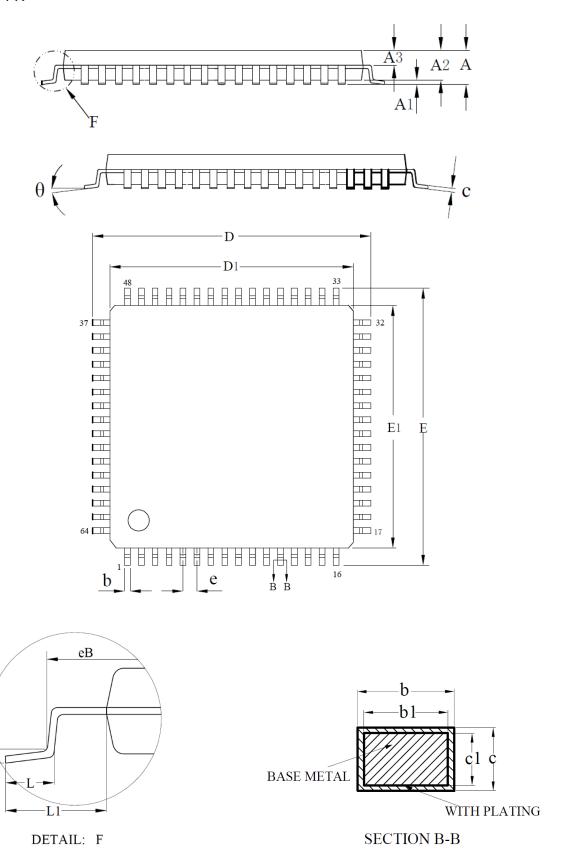
注意:

- 不同的低功耗模式下,返回因子不同, 具体参考本系列产品"用户手册"中的"低功耗模式"章节。
- 获取中断后的 CPU 操作取决于进入低功耗模式前的状态, 具体参考本系列产品"用户手册"中的"低功耗模式"章节。
- 上电复位和低电压检测复位不包含于表中,具体参考"上电复位时序"和"低电压检测特性"。
- 当系统从复位恢复后,CPU 进入内部高速振荡器时钟模式。如果需要切换到外部高速晶振模需要加上高速时钟稳定寄存器所设定的时间。
- 内部外设资源复位指监视定时器复位和时钟监视器复位。



11. 封装尺寸

LQFP64 封装



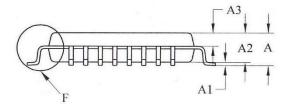
0.25

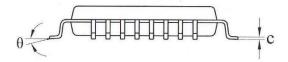


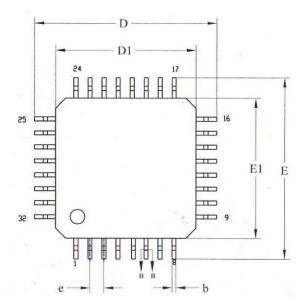
	LQFP64 (10x10)					
Symbol	Min	Nom	Max			
A			1.60			
A1	0.05		0.15			
A2	1.35	1.40	1.45			
A3	0.59	0.64	0.69			
b	0.18		0.26			
b1	0.17	0.20	0.23			
С	0.13		0.17			
c1	0.12	0.13	0.14			
D	11.80	12.00	12.20			
D1	9.90	10.00	10.10			
Е	11.80	12.00	12.20			
E1	9.90	10.00	10.10			
eB	11.05		11.25			
e	0.50BSC					
L	0.45		0.75			
L1	1.00REF					
θ	0°		7°			

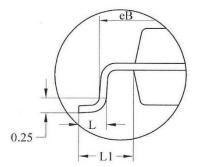


LQFP32 封装

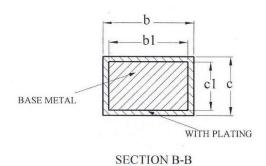








DETAIL: F



LQFP32 (7x7) Symbol Min Nom Max 1.60 A 0.05 A1 0.15 A2 1.35 1.40 1.45 A3 0.59 0.64 0.69 0.33 0.41 b b1 0.32 0.35 0.38 0.13 0.17 c--0.12 0.13 0.14 c1 D 9.00 9.20 8.80 D1 6.90 7.00 7.10 E 8.80 9.00 9.20 E1 6.90 7.00 7.10 eВ 8.10 8.25 0.80BSC e L 0.45 0.75 L1 1.00REF

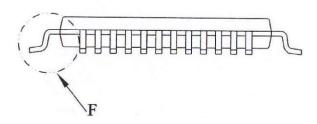
θ

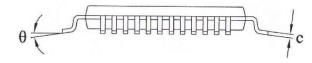
 0°

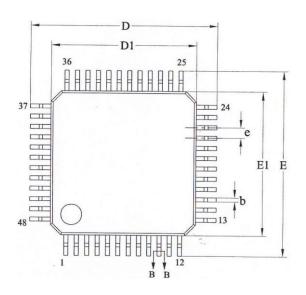
7°

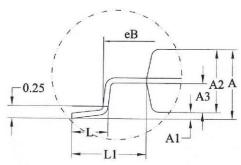


TQFP48 封装

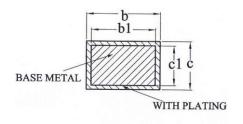








DETAIL: F

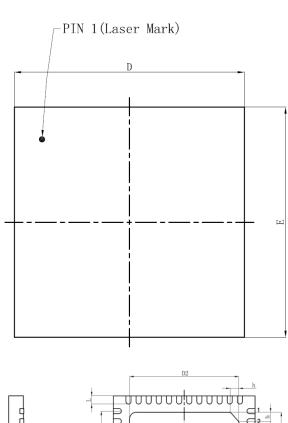


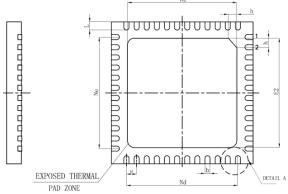
SECTION B-B

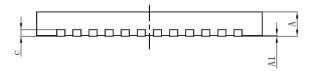
	TQFP48 (7x7)						
Symbol	Min	Nom	Max				
A			1.20				
A1	0.05		0.15				
A2	0.95	1.00	1.05				
A3	0.39	0.44	0.49				
b	0.18		0.26				
b1	0.17	0.20	0.23				
С	0.13		0.17				
c1	0.12	0.13	0.14				
D	8.80	9.00	9.20				
D1	6.90	7.00	7.10				
E	8.80	9.00	9.20				
E1	6.90	7.00	7.10				
eB	8.10	-	8.25				
e	0.50BSC						
L	0.45	0.60	0.75				
L1	1.00REF						
θ	0		7°				

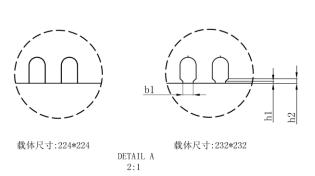


QFN48 封装









	QFN48 (7x7)					
Symbol	Min	Nom	Max			
A	0.70	0.75	0.80			
A1		0.02	0.05			
b	0.18	0.25	0.30			
b1	0.11	0.16	0.21			
С	0.18	0.20	0.23			
D	6.90	7.00	7.10			
D2	5.30	5.40	5.50			
e		0.50BSC				
Ne		5.50BSC				
Nd		5.50BSC				
Е	6.90	7.00	7.10			
E2	5.30	5.40	5.50			
L	0.35	0.40	0.45			
h	0.30	0.35	0.40			
h1	0.03REF					
h2	0.10REF					

L/F 载 体尺寸	Symbol	Millimeter
224*	D2	5.40 ± 0.10
224	E2	5.40 ± 0.10
222*	D2	5.60 ± 0.10
232* 232	E2	5.60±0.10



12. 订购信息

Parter number	HC32F146KATA-LQFP64	HC32F146J8TA - TQFP48	HC32F146J8UA - QFN48	HC32F146F8TA - LQ32
PKG	LQFP64 10*10	TQFP48 7*7	QFN48 7*7	LQFP32 7*7
工作电压	2.7-5.5V	2.7-5.5V	2.7-5.5V	2.7-5.5V
主频 2%	48MHz	48MHz	48MHz	48MHz
Flash	128KByte	64KByte	64KByte	64KByte
RAM	8K	8K	8K	8K
DMAC	2	2	2	2
1/0	55	41	41	26
大电流IO	8	8	8	8
EXINT	16	16	16	16
ADC(12bit)	16ch	16ch	16ch	12ch
OPA	2	2	2	2
CT(PWM/PWC/PPG/RT)	4	4	4	4
LCD	288dots	208dots	208dots	-
SPI/I2C/UART	4	4	4	4
IrDA	1	1	1	1
Unique ID	80bit	80bit	80bit	80bit
WDT	2	2	2	2
IAP/ISP	√	√	√	√

注意

- 关于其他外设资源及系列产品信息,请联系市场部门。



13. 版本记录 & 联系方式

版本	修订日期	修订内容摘要
Rev1.0	2018/7/20	初版发布。
Rev1.1	2018/12/12	1.更新引脚说明; 2.增加 ADC 和 OPA 的使用说明; 3.增加第 12 章 "订购信息"; 4.更新封装尺寸。



如果您在购买与使用过程中有任何意见或建议,请随时与我们联系。

Email: mcu@hdsc.com.cn

网址: www.hdsc.com.cn

通信地址:上海市张江高科园区碧波路 572 弄 39 号

邮编: 201203

